### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 05-251524

(43)Date of publication of application: 28.09.1993

(51)Int.Cl. H01L 21/66 G01R 1/073 G01R 31/26

 (21)Application number : 04-327011
 (71)Applicant : FUJITSU LTD

 (22)Date of filling : 07.12.1992
 (72)Inventor : OKUBO KAZUO

HAMA SOICHI FUJII AKIRA ITO AKIO OZAKI KAZUYUKI

WAKANA SHINICHI GOTO YOSHIAKI

(30)Priority

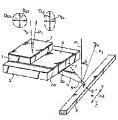
Priority number: 03324696 Priority date: 09.12.1991 Priority country: JP

(54) PROBE EQUIPMENT AND INTEGRATED CIRCUIT INSPECTING EQUIPMENT (57)Abstract:

PURPOSE: To make it possible to measure the voltage with a high space resolution and a high time resolution by providing the equipment with the specified crystal which induces an electro-optical effect and a connecting device which connects the crystal and the end of a probe at

low electric resistance.

CONSTITUTION: This equipment has a fine probe 6 whose end part is formed of conductive material and a cantilever 5 whose one end is provided with the probe 6 and the other end fixed on a moving body 2 which can relatively move in the X, Y and Z directions from end to end and top to down of a sample (fine wirnly 9. It also has connecting devices 4. 7 which connect the crystal 1 and the end of the probe 6 at low electric resistance and displacement detecting devices P1, P2 which detect the displacement caused to the cantilever 5 due to the relative approach of the probe 6 to the fine wiring 9. The probe 6 is brought into contact with the detected fine wiring 9 and thereby voltage is applied to the specified crystal 1 through the connecting devices 4, 7 to induce an electro-optical effect on the crystal 1. By this method, the voltage can be measured with a high space resolution and a high time resolution.



## 特開平5-251524

(43)公開日 平成5年(1993)9月28日

(51)Int.Cl.5		織別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H01L	21/66	В	8406-4M		
G 0 1 R	1/073	F			
	31/26	J	9214-2G		

### 審査請求 未請求 請求項の数15(全 46 頁)

(21)出願番号	特顯平4-327011	(71)出願人	000005223
			富士通株式会社
(22)出願日	平成 4 年(1992)12月 7 日		神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
		(72)発明者	大窪 和生
(31)優先権主張番号	特願平3-324696	(-3,0,0	神奈川県川崎市中原区 ト小田中1015番地
	14-24 1		
(32)優先日	平 3 (1991)12月 9 日		富士通株式会社内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者	濱 壮一
			神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
			富士通株式会社内
		(72)発明者	藤井 彰
		(10))037 =	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
			富士通株式会社内
		(74)代理人	弁理士 青木 朗 (外3名)
			最終頁に続く

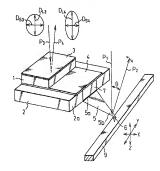
### (54)【発明の名称】 プローブ装置および集積回路検査装置

### (57) 【要約】

[目的] 本発明は、集積回路の検査に好適なブローブ 装置に関し、空間分解能と時間分解能を共に高めた電圧 測定を実現することを目的とする。

【構成】 少なくとも先端部を導電性材料で形成した微 細な探針6と、核探針を一端側に取り付けると共に、試 料との間でXYZの各方向に相対的に移動可能な移動体 2に他端側を固定したカンチレバー5と、電気光学効果 を誘起する所定の結晶体1と、該結晶体と前記探針の先 端部との間を低電気抵抗で接続する接続手段4、7と、 前記移動体の前記試料に対する相対的な近接によりカン チレバーに生じる変位を検出する変位検出手段P1, P2 と、該検出された変位に基づき決定された前記試料上の 測定点に前記探針を接触させた時に前記結晶体に誘起さ れる電気光学効果を利用して該測定点の電圧を測定する 雷圧測定手段P3.P4と、を具備するように構成する。

### 本発明のプローブ装置の一実施例の構成を示す斜視図



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも先端部を導電性材料で形成した微細な探針と、

該探針を一端側に取り付けると共に、試料との間でXY Zの各方向に相対的に移動可能な移動体に他端側を固定 したカンチレバーと。

前記移動体を前記試料に対して相対的に移動させる手段

電気光学効果を誘起する所定の結晶体と、

該結晶体と前記探針の先端部との間を低電気抵抗で接続 する接続手段と、

前記探針の前記試料に対する相対的な近接により前記力 ンチレバーに生じる変位を検出する変位検出手段と、 該検出された変位に基づき決定された前記試料上の測定

該依近これに変正に破って決定された刑部配納件上の満足 点に前記探針を接触させた時に前記結晶体に誘起される 電気光学効果を利用して該測定点の電圧を測定する電圧 測定手段と

を具備することを特徴とするブローブ装置。

【請求項2】 請求項1に記載のブローブ装置と、 集積回路内部の被測定配線近傍を観測するためのモニタ 手段と.

前記プローブ装置およびモニタ手段を搭載すると共に、 前記被測定配線との間で相対的に移動可能に設けられた ステージ手段とを具備し、

族ステージ手段は、前辺モータ手段による観測と前記プ ローブ装置によるプロービングを可能にする前口部を有 すると共に、話モニタ手段を搭載するモニタ手段用ステージと該プローブ装置を搭載するブローブ装置用ステー ジの少なくとも一方を有することを特徴とする集積回路 経帯接着。

[請求項3] 前記ステージ手段を搭載する除振台をさらに異権し、該ステージ手段は、該除振台に対して少なくとも×ソの水平方向に移動可能であると共に、 ス方向 軸を中心とする回転可能なテーブルを含むことを特徴とする請求項2に記載の集積回路検査装置。

【請求項4】 前記除接台に対する前記被測定集積回路 の相対位置関係を固定化する手段をさらに具備すること を特徴とする請求項3に記載の集積回路検査接置。 【諸文項5】 請文項1に記載のプローブ装層と.

集積回路のマスク図に関する情報が格納された設計デー タベースと

ステージを任意の位置に移動可能なステージ制御装置を 備えた制御用の計算機と、

前記マスク図の座標系と前記計算機上においてマスク図 の座標で指定された配線パターンを顕微鏡像に表示する ためのステージ座標を算定するためのアライメント情報 を格納する手段と、

前記設計データベースから被測定配線の材料に関する情報を取得し、該材料の種類に応じて前記プローブ装置の探針の配線への接触圧力を決定する手段とを具備するこ

とを特徴とする集積回路検査装置。

【請求項6】 LSI等の集積回路の駆動および外部試験を行うテスタ装置のステーション部に固定された架台 に、試験対象となるLSIを取り囲むように設けられた 第1の卵動手段としてのステージ手段と

該ステージ手段の移動テーブル中央部に設けられた回転 ステージと

該回転ステージに設けられ、微動用のステージ手段を備 えた請求項1に記載のプローブ装置と、

第2の粗動手段を持つLSI観測用のモニタ手段と、

を具備することを特徴とする集積回路検査装置。 【請求項7】 前記モニタ手段のモニタ回復を開像メモ

前記プローブ装置の探針を前記画像を用いて決定された 場所に位置決めし、前記微動用ステージ手段を用いて配線を切断破壊することなく電気的な接触を取るための制 御手段と、

を具備することを特徴とする請求項 6 に記載の集積回路 検査装置。

【請求項8】 請求項1に記載のプローブ装置において、

前記カンテレバーの変位計測用のレーザ光と電圧計測用 のレーザ光の光路が共に、該カンチレバー先端の微細探 計の高さから、前記試料と反対側の所定の高さ記囲に収 まるように配置されたことを特徴とするプローブ装置 、 【請求項9】 請求項1に記載のプローブ装置とおい

前記探針に接続された電極を前記カンチレバー基板に備 え、スイッチ手段を介して該電極を外部の電圧制御手段 に接続したことを特徴とするプローブ装置。

【請求項10】 請求項1に記載のプローブ装置と、 前記探針の水平移動時に前記試料に対する該探針の高さ を一定に保つよう制御する手段と、

を具備することを特徴とする集積回路検査装置。 【請求項11】 請求項1に記載のプローブ装置と、

前記試料上の詳細な位置を探索する手段と、 該試料上の測定点と前記探針との電気的な接続を保証する手段と、

を具備することを特徴とする集積回路検査装置。

【請求項 1 2 】 請求項 1 に記載のブローブ装置と、 前記結晶体の両端間に既知の電圧を印加する手段と、 該結晶体から反射された光の備光状態の変化を検出して 該検出信号と電圧の対応関係を算定する手段と、 該対応関係を用いて検出信号を電圧値に変換する手段

を具備することを特徴とする集積回路検査装置。 【請求項13】 請求項1に記載のプローブ装置におい

2

7.

τ.

前記結晶体からなる第1基板の上部に光透過用の第2基板を設け、該第2基板を保持することにより当該プロー プ全体を保持することを特徴とするプローブ装置。

[請求項14] 請求項1に記載のプローブ装置と、 被測定集積回路表面を観察するためのモニタ手段とを具 備し。

前記ブローブ装置のカンチレバーが、前記モニタ手段に よる観察光の大部分もしくは全部を透過させると共に、 変位計測用レーザ光の一部もしくは全部を反射させるよ うな特性を有していることを特徴とする集積回路検査装 置。

[請求項15] 請求項1に記載のプローブ装置と、 該プローブ装置のカンチレバーの部分に一定量の微小変 位を与えるのに必要な微動機構の制御電圧の変化を利用 して該プローブ装置の微細探針の経耗量を決定する手段

を具備することを特徴とする集積回路検査装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、電気回路を動作状態で 検査する技術に係り、特に、LSI等の微細配線を含む 集積同路の動作診断や解析を行うのに好適な新規のプロ ープを用いて電圧測定を行い、集積回路の検査に適用す るための装置構成に関する。半導体集積回路(LSI) を開発および製造する上で、素子を試験して動作不良が 有る場合にその原因を鎖べる(つまり故障解析を行う) ことが不可欠であるが、近年のLSIの高集積化、入出 カ (1/O) ピンの多数化により、LS1テスタ等で1 ノロビンの信号を測定するだけでは正確な設計検証や故 障解析を行うことが困難になってきている。このため、 LSI内部の微細配線の電圧測定、動作波形測定等の内 部診断や解析が必要になる。例えば、先端を尖らせたプ ローブを測定箇所に直接に接触させ、該プローブで検出 した信号を増幅してオシロスコープ等で測定する方法 は、最も簡便で且つ基本的な手法である。しかしなが ら、プローブの大きさよりもはるかに微細な内部配線や 内部電極の電圧を測定することは極めて困難であり、ま た測定精度も不十分であり、さらに配線間のショートと いった2次障害の可能性もあるため、かかる手法には自 ずと限界がある。そこで、新たな測定方法を開発するこ とが要望されている。

### [0002]

【従来の技術】 機能化パターンの配線電圧測定に適した 装置として、電子ビームや光ビームを利用する装置が られている、電子ビームを利用する装置は、半導体集積 回路内の微細配線(測定点)に電子ビームを開射し、そ の測定点から放出される2次電子量を検出することで当 が記録電圧を測定するものであり、検出される2次電子 の量は測定点の電圧に相関するという事実を利用してい న.

【0003】一方、光ビームを利用する装置の一例としては、測定点の返倒に配置した所定の検結板に光ビームを を当てながらて的結晶体を適当した形でしますには結晶体がら反射された実ビームの傷光量を検出することで当 該配機電圧を測定するようにしたものが知られている。 これは、結晶体に外部電影、げなわる記機電圧・を印か するとその結晶体の履折率が結晶構造で決まる異方性を 持って変化する印象、つまり電気光学効果(electro-optic effect)を利用している。この電気光学効果の原理 については、例えば文献、'Valdmanis J.A. Electron. Lett. 23、130年-310、1987 に示されている。

【0004】また、これに関連して、電圧の短時間(例 えば1ns以下)の変化を測定する場合、電子ビームと 光ビームのいずれを用いる場合にも、連続したビームで はなくパルス化したビームを用いて電圧測定を行う、い わゆるサンプリング法が用いられる。

### [0005]

【発明が解決しようとする課題】電子ビームを利用する 装置では、微細な測定点のサイズに合わせて電子ビーム を細く絞り込む必要があり、その場合にはビーム中の電 子数が減少し、それに応じて2次電子の数も減少するの で、信号対雑音比(S/N比)が悪化するといった問題 がある。これを回避するためには、パルス化した電子ド 一ムの1測定点に対するショット数を多くすることが考 えられるが、この場合には測定に要する時間が長くなる といった問題が生じる。また、測定の「時間分解能」を 高くするために電子ビームパルスの時間幅を短くする場 合にも同様の問題が提起される。ちなみに、2次電子の 走行時間効果(2次電子の遅い走行速度に起因して生じ る測定タイミングのぼけ)も加味すると、現在では5p s (ピコセカンド)程度が時間分解能の上限であり、こ れよりも高い時間分解能の実現は、原理上、非常に困難 である。

[0006]一方、光ビームを利用する装置では、例えばの、5psを超える極めて高い時間分解能が実現されなおり、また、8ハ比に相当する電圧分解能も上記電子ビームを利用する装置に比べて優れているが、空間分解能が火の波長で決まるために、起悶無他パターンの配線電圧測定が極めて困難であるといった問題がある。ちなみに、現在では1μm(マイクロメートル)担度までの機輔化パターンに対して電圧測定が可能であるが、それ以下の機能化パターンに対して電圧測定が可能であるが、それ以下の機能化パターンに対して電圧測定が可能であるが、それ以下の機能化パターンに対しては電圧測定は非常に困難である。

[0007] このように、電子ビームを利用する装置は 「空間分解能」が良いものの「測定時間」や「時間分解 能」の点でホー分であり、また光ビームを利用する は逆に「測定時間」や「時間分解能」の点で優れている ものの「空間分解能」の点で不十分であり、両常は互い に租赁でる利息をよびな合き機会、40のかった。 た、特に電気光学効果を利用した光ビームによる電圧測 定装置では、光ビームの波長に比べて微細なサブミクロ ンオーダーの配線をブロービングする場合、配線への電 気的な接触が不十分となる可能性があるといった問題が 5.0.7.7

【0008】本発明の主な目的は、かかる従来技術にお ける該難に継み、空間分解能と時間分解能を共に高めた 電圧測定を実現することができるプロープ装置を提供す ることにある。本発明の他の目的は、短細配線への電気 的な負荷を増大させることなく該微細配線の電圧を安定 にプロービング可能とし、いいては電圧測定の積度向上 に寄与することができるLSI検査装置を提供すること にある。

[0009] 本発明のさらに他の目的は、LSI等の微細配線を含む集積回路の動作診断や解析を行うのに好適な装置の各種改良例を提供することにある。

#### [0010]

(課題を解決するための手限) 上記課題を解決するため、本発明の基本的な形態によれば、少なくとも先端部 全導電性材料で形成した機能な探針と、数線等と場開に取り付けると共に、就料との間でメソマの各方向に相対的に移動可能な移動体に他端側を固定力したカンチレバと、前記移動体を前記試料に対して相対的に移動させる手段と、電気光学効果を誘起する所定電気抵抗で接続する手機が出かりが記述が出来が開発して指数が自然を開発して接続が自然を開発した。数は出来した形式を表していたにより前記カンチレバーに生じる変位を検出する変位接出された形式を表していた。というには、またのでは、またが表していませんの販売点に前記探針を接させた時にあれる電気光学効果を利用して拡測定点の電圧を測定する電圧測定手段と、そ異像することを特徴とするプローブ接触が提供される。

### [0012]

【作用、本発明の基本的な形態においては、微糖な探針 を例えば集積四路内部の微糖配配銀に近づけると、旅探針 と微細配線の間に原子同士の原子間力が作用し、その力 の大きさに応じた量の変位(接み)がカンチレバーに生 じる。従って、この接み重を測定することにより、微細 配線の影状や位置を特際に見つ正確に検出することがで きる。さらに、検出された機能配線に採針を接触させ、 この探針に生じた電圧(機能配線の電圧)を、接続手段 を通して再定の結晶体に抑加することにより、当終結晶 体に電気光学効果を誘起することができる。以上により、「室間分解能」が高い測定が可能 となる。

【0013】なお、本発明の他の構成上の特徴および作用の詳細については、添付図面を参照しつつ以下に記述される実施例を用いて説明する。

#### [0014]

【0015】プローブ基板2の一方の端面2sには片持ち錠(カンチレバー:cantilever)5の基準5 a が固定されており、カンチレバー:cantilever)5の基準5 b には微小な探針6が取り付けられている。このカンチレバー5は、極めて乗款で且9軽質量の材料(例えばバネ完飲が1~10 N/m程度で、質量が10~10 円が発度のシン変化物)から成り、しかも一方面が頻適性上げされている。なお、探針6の高さは約3  $\mu$ m、カンチレバー5の長さは約0・2 mm、ブローブ基板2の欠きさは約1 mm×2 mm×5 a mm×5 a mm×5 a mm×5 a mm×5 a mm×5 a mm×6 a mm×8 a mm×8

【0016】こで、カンテレバーちおよび探針6は、公知の定意型プローブ類常族、例えば原子所力類映態、 似名 FM: Attonic Force Microscope) に含葉よる構成 即品と同等のもので構成されるが、係るAFMとの指達 点は、①探針6の少なくとも先端的が例えば金質原によっ つっ方の面が、レーザ光の反射を良好にするために例えば金(Au)等の金度満腹によって覆かれ、これも導電 性を有している点、②探針6の先端能とカンチレバーら の間が電気的に接続されている点、の3点である。上述 AFMについては、例えば、文献: G. Binnig. C. F. 0 uste. C. Gerber: Phys. Rev. Lett. 56,930, 1986 を 参照することができる。

【〇〇17】カンテレバーちの基端5aと第2の電極4 の間は配慮7によって接続されており、該電極4に配慮 7およびカンチレバー5と共に、日S〇結晶1と浮計6 の先端階との間を低電気抵抗で接続する接続手段を構成 する。このような構成において、カンテレバー5の免職 に取り付けた探針6を、例えば微細配線(金属資料から なる)9に接近させると、この微細配線9を構成する原 チと探針6を構成する原子との間にいゆる原形はいから気形にいゆる 作用し、この作用力の大きさに応じた扱う量でカンテレ バー 5 が実形する。例えば、探針6 を被極配縁9の表面 に対してnm (ナノメートル) オーダーまで接近させる と、探針6 には反発力が作用するため、カンテレバー5 は微細配線9 から離れる方向に僅かに挽む。

【〇〇18】カンチレバー5の換み量は、カンチレバー ラの一方の面 (採料と及利的の面) にレーザメPiを開 対し、その反射レーザ光Piの反射角度 (法線方向に対 して 9 / 2) を測定することによって検出できる。従っ で、採針6 と 燃料配降9の間の平面かな相対位置関係を 様々に変化 (つまり走金) させながら、探針6の水平位 虚に対する上記反射角度の変化をプロットすることによ り、微細配触9の面さ(H)、幅(W) および長さ

(L) を測定でき、それぞれ乙方向、メ方向およびソ方 のの3次元的な空間形状を観測することができる。ま た、反射角度 (6/2) が一定になるように、微細配線 (抵料) 9に対する移動体(この場合にはプロープ級 2) の相向対応を移動しながら、探針6を燃料配線9 に対して走査し、探針6の水平位置に対して移動体2の 高さが50分でが、20分では、20分では、20分では ありな形状を観測できる。

【〇〇19】しかも、その「空間分解能」は、原子の大きさに対応した極めて微小なオーダーで与えることも可能であり、従来の光ビームを利用する装置に比べて、はるかに高い空間分解能を得ることができる。なお、通常のAFMでは原理的に原子オーダーの空間分解能を得ることも可能であるが、最近の配線パターンがサブミクロンオーダーの配機幅になってきていることを考慮すると、本実施例のように数十 n 程度の分解能でも充分な 測定頻度を進成することができる。

[0020]一方、微細配線9の位置を検出した後に、 当該微細配線9の電圧を測定する場合は、まず、その微 細配線9の測定点の真上に探針6を位置合わせし、次い で、BSO結晶1と共にプローブ基板2を下方移動させ て行き(あるいは逆に、試料9側を上方移動させて行 き)、探針6と微細配線9を接触させる。微細配線9の 測定点の電圧は、探針6、カンチレバー5 および配線7 を涌して第2の電極4に与えられ、BSO結晶1の一方 面に印加される。BSO結晶1の他方面には、第1の電 極3の電位(例えばグランド電位、または所定のバイア ス電位でもよい)が印加されており、これによって、B S O結晶 1 は、両面の電位差に対応した大きさの電界の 影響を受けてその屈折率を変化させる(電気光学効 果)。従って、BSO結晶1に所定の偏光を与えたレー ザ光P3を照射し、その反射レーザ光P4の偏光変化を 測定することにより、微細配線9の測定点における電圧 の大きさを検出することができる。例えば、図示するよ うに短径 Dszと長径 Duが等しい円偏光のレーザ光Ps を照射すると、測定電圧の大きさに応じて楕円に変化し たレーザ光 P4 が観測されるから、その楕円の短径 D84

と長径 Duの関係から測定電圧の大きさを知ることができる。

【0021】図2には図1の装置を含む全体システム機 成が示される。同図において、基台10に固定された专 持台11の上部に図1の装置、すなわちBSO結晶1. プローブ基板 2、カンチレバー 5 および探針 6 からなる プローブが取り付けられている。探針6の下方には、微 細配線を含む任意の試料(例えば半導体集積回路チッ プ) 12が配置され、この試料12を例えばピエゾ・ア クチュエータを用いた X Y Z ステージ 1 3 によって 3 次 元方向に微動可能に保持すると共に、さらにステージ 1 3をXYZステージ14によって粗動可能に保持する。 この組動用ステージ14は基台10に固定されている。 試料12は、原子間力によるカンチレバー5の撓み変形 方向(Z方向)を含むX、Y、Zの各方向に粗移動と微 移動が可能になっており、これらの移動は上記プローブ との間の相対的な移動である。従って、プローブの構成 要素の一つであり、且つ、カンチレバー5の基端5aを 固定するプローブ基板2は、発明の要旨に記載の「移動 体」としての機能を有している。なお、移動の仕方はこ の例に限らず、例えば試料12を固定して基板2側を移 動させてもよいし、あるいは両者共に相対的に移動可能 にしてもよい。

【0022】第1のレーザ光頂15で発生したレーザ光 PIはカンチレバー5の方面に照射され、該カンチレ バーから反射されたレーザル21は、その反射検度が位 置接出受光器(例えばPSD: Position Sensitive Det ector) 16によって測定された後、その測定機長に基 づいて配線検知/接触制節部17で試料12の表面の3 次元情報(ライン・ブロファイル)が環境される。な お、配線検知/接触制節部17は、LSI検査装置全体 を制御するシステム制即部18の制御を受けて作動す る。

【0023】第2のレーザ光源19で発生したレーザ光 P3は、偏光子20と1/4波長板21を通して所定の 偏光が与えられ(図3(a)参照)、ビームスプリッタ 22を介してBSO結晶1に照射される(図3(b)参 照)。BSO結晶 1 から反射されたレーザ光P4(図3 (c)参照)は、ビームスプリッタ22を通り、更に偏 光ビームスプリッタ23を通して2方向に分岐され、そ れぞれ受光器24a,24bに導かれる。各受光器24 a. 24bの出力は差動アンプ25を通1.て電圧測定制 御部26に入力される。電圧測定制御部26は、配線検 知/接触制御部17で検出された測定配線の位置に関す る情報を、システム制御部18を介して受け取る。上記 偏光ビームスプリッタ23は偏光子20と拡衝してニコ ルのプリズム(Nicol prism) を構成しており、所定の偏 向光を選択的に通す働きをする。図2の構成において は、偏光ビームスプリッタ23で分岐されたレーザ光 は、一方が平行型ニコル、他方が透過型ニコルを透過し た光に相当する。これらの関係は図3 (d), (e)に 示される。なお、図4 (a) ~ (e)には、図3 (a) ~ (e)に対応した他の偏光状態の例が示される。

【〇〇24】受光器24。24 bで検出される光の量は、BSOは結1の電界の大きさ、すなわち、試料12 上の任意の製造における配匠の大きたにあるし、平行型ニコルの場合には減少、交差型ニコルの場合には増大するから、各受光器24。24 bの出力あるいは該契税回出かよ現度自の位置情報を登間進付けで産圧測定制部部26から取り出すことにより、「時間分解能」を高めた電圧測定結果を得ることができる。なお、電気光学結晶1の対象で誘結単の大きが一般では

【0025】なお、図2において、27は試料としての と31チップ12を作動させるための駆動信号を供給す る試料駆動回路、28は電圧測度制御部26からの電圧 測定結果とは料駆動回路27から出力されるトリガ信号 に応答してレーザ光源19に対し光サンプリングのため のタイミング信号を供給するタイミング回路、29はプ ローブの透明電極3に所定の電気信号(0V、DCバイ アス電圧、またはバルス信号)を印加するための可変電 源を示す。

【0026] 図5に本条明のプローブ装置の他の実施例 の構成が示される。本実施例では、電圧無定手段(レーザ光P,P,P,4を含む光サンブリング系)を図1の「反射 型」に代えて「透透型」とした点を持續としており、こ のために、金属電極 4に代えた迷遠値位のある週明電極 4 aを設けており、プローブ基板2も透明にしている。 他の構成とその作用については、図1の実施例と同様で あるので、その説明は省略する。

[0027] 次に、図2の産産を用いた電圧制度方法に ついて図6のフローチャートを参照しながら説明する。 まず、ステップ30で試料12を微動用ステージ13に 接着し、次いで、ステップ31で租動用ステージ14を メソの水平方向に動かして試料12の位置を移動する。 の時の移動制御は、後述するように男えば光学解散議 を用いて、測定対象部位(例えば微細記制)が存在する であらう大まかな目標領域の上空にプローブの探針らが 付着するように行われる。

[00028] 採針6が領域上空に到達すると、ステップ 32で試料12表面の凹凸像すなわちライン・プロファ イルを規則する。この規則は、探針6を試料12の表面 ぎりぎりまで降下させ (実際には微動用ステージ13に よって試料12を2方向に上昇させ)、さらにステージ 13によって試料12を2折時に対してメソの水平方向 に走査しながら行われる。これによって、カンチレバー 5に生した視みの量から、あるいは、積み度を一定が るプローブ基係2と試料12の開始から、探針6を大試料 12間に作用する原子間力の大きさを測定する。 【0029】次のステップ33では、観測視野内に測定 対象としての配線が見つかった (YES) か否 (NO) かの判定が行われる。もし判定結果がNOの場合にはス テップ34に進み、ステージ13によって試料12を微 移動した後、ステップ32に戻る。ステップ33で測定 対象の配線が見つかった場合 (YES) にはステップ3 5に進み、探針6と試料12の測定対象部位の位置が一 致するようにステージ13によって微移動させる。次の ステップ36では、試料12を上昇させて測定対象部位 と探針6を接触させる。次に、ステップ37では、プロ ーブのBSO結晶1から反射されたレーザ光P4をビー ムスプリッタ22、23を通して受光器24a、24b に導き、その出力に基づいて BSO結晶 1 の屈折率変 化、すなわち測定対象部位の電圧を測定する。次いで、 ステップ38で測定対象が他に無い (YES) か否 (N O) かの判定を行い、判定結果がYES、すなわち測定 対象が他に無い場合にはこのフローは「エンド」とな り、NOの場合、すなわち測定対象が他に有る場合には ステップ31に戻って、上記の処理を繰り返す。 【0030】以上説明したように本実施例のプローブ装 置によれば、探針6を測定対象の微細配線に近づける と、探針6と徽細配線の間に原子間力が作用し、その力 の大きさに応じた量の撓みがカンチレバー5に生じるの で、この撓み量を測定することにより微細配線の位置を 精密且つ正確に検出でき、また探針6の微細な先端を検 出された微細配線に接触させて電圧測定を行うので、電 圧測定の「空間分解能」を高めることができる。また、 検出された微細配線に探針6を接触させ、この探針6に 生じた電圧を、接続手段(カンチレバー5、配線7およ び電極4)を通して電気光学結晶1に印加することによ り、当該結晶1に電気光学効果を誘起することができ、 電圧測定の「時間分解能」を高めることができる。 【0031】なお、微小探針6と微細配線の間に作用す る力は、上記の原子関力に限定されない。例えば、辞雷 カや磁気力、あるいはファンデルワールス(van der Waa is) 力であってもよい。図7~図11は図1のプローブ 装置の変形例を示す。図7に示す変形例において、40 はカンチレバー5の一方面(変位計測用レーザ光の反射 面) 側に所定の間隔をおいて配設された透明板を示し、 該透明板40はカンチレバー5の撓み量を所定量以下に 規制する規制手段として機能する。例えば、図7(a) に示すようにカンチレバー5と透明板40が接触しない 配線探索時には、カンチレバー5の撓み変形をスムーズ に許容し、また、図7 (b) に示すようにカンチレバー 5 と透明板 4 O が接触する配線電圧測定時には、カンチ レパー5の標み変形を禁止する。 【0032】この構成によれば、配線電圧測定時におけ

【0032】この構成によれば、配線電圧測定時における撓み変形を所定量以下に規制できるので、カンチレバー5のパネ定数を極力小さくした場合の不都合、つま

り、探針6と測定配線の間の押圧力不足に伴う接触抵抗の地大を防ぐことができ、特に微小電圧の測定精度を向上できるという利点が得られる。なお、図フの構成では透明板をプローブと別幅に設けた場合について説明したが、透明板の起路組によれば設定されるい。例えば、図 8 に示す変形例のように、透明板5 0 をプローブ基板 2 と一体的に形成してもよい。この場合、配線電圧測定とには図 8 (b) に示すように、カンチレインと透明板5 0 とが接触するので、図フの場合と同様に、カンチレバー5 のぞれ以上の操か変形を接続できる。図りまたが接触するので、図フの場合と同様に、カンチレバー5 のぞれ以上の操か変形を接続できる。図りなりはプローブ基板2 の一部を延長して透明板5 0 と形成している。 なお、別個に数件した透明板5 0 と形成している。 なお、別個に数件した透明板をプローブ基板2 に取り付けるようにしても構わない。

【0033】また、規制手段(透明複40、50)は、カンテレバー5の換み方向に沿って微小物動可能にプロブ基板をに弾性変持されたものであってもよい。図10に示す変形例において、60はカンチレバー5の一方面(変位計測用レーザ光の反射面)側に所定の間隔をよって設けられた別のカンチレバー(以下、この場合にカンチレバーを割カンチレバー60は、カンテレバーという)を示す。副カンチレバー60は、カンテレバーという)を示す。副カンチレバー60は、カンテレバーをであって実施である。といる。まカンチレバーをである。まカンチレバー50方を主カンチレバー5に所定数では大利で形成されている。まカンチレバー5に所定数以上の積み変形が発生した場合に、カンチレバー5に所定量以上の積み変形が発生した場合に、両方のカンチレバー5。60が互いに接触する(図7(b)参照)。

[0034] この構成によれば、配種確圧制定時におけても主カンチレパー5の携み変形を主カンチレパー5的まか変形を主カンチレパー5的まかで表している。また、耐力ンチレパー6ののパネ定数で製造することができる。また、耐力ンチレパー6の別ペネ定数でできる。後って、配料確定制度時における提供6と効果配機制の過去な技能由力を回避でき、例えば刺定配線を送づローブの暗響を防止できる。図11はその損傷を示し、この例ではブローブ基板2の側面に主カンチレパー5と耐力ンチレパー60を取り付けるようにしている。

【0035】なお、図10の例示では刷カンチレバー6 0は1枚のみの構成としたが、測定条件に応じて適宜複 数枚設けてもよい。図12に本発明のLS1検査装置の 一家原例の構成が示される。

[0036] 阿図において、100はLSIの配線をプロービングするための走壺型プローブ (例えば図) において電圧減距科よびカンチレバー変位減定用の光学系を除いた部分に相当する)、102は電圧減定用の光サンブリング手段、104はプローブへッド (走査型プローブ100と光サンブリング手段、102) を搭載する 大に、XYの水平方向に敷動可能に配置されたプローブ

ヘッド用ステージ、106は試料(LSI)の表面を観 刺刺するため先学顕微鏡、108は光学顕微鏡 106で 投刺された像を画像信号に変換するためのCGOカメ ラ、110は光学顕微鏡 106を搭載すると共に、X方 向に微動可能に配置された光学顕微鏡用ステージ、11 2はプローブへッド用ステージ104と光学顕微鏡用ス テージ110を搭載すると共に、XYの水平方向に掲動 可能に配置された第1のステージ、114は第1のステージ シブ112を搭載する路接低、そして、116は第1の

S 1 観察用およびプロービング用の閉口部を示す。 【0037】この構成において、間口部116を通して 光学顕微鏡106で測定対象の記録を程限し、光差型プ ローブ100を被測定配線に近接させ、ライン・プロフ マイルを取得して該プローブ100を測定対象の記録に 位置決めする。配接電圧はプローブ100より電気光 学(EO)結晶に導かれ、電気光学効を移転する。この場合、走査型プローブを200~300μm以下の長 さにすることにより、機能配続に電気的な負荷を与えず に電圧測定を行うことができる。

ステージ112と除振台114を貫通して設けられたし

[0038] 図13には配様へのブロービングの様子が 示される。図13(a) ははSIFップ120の周辺節 の配線パターンを示す。この例では、測定配修122が 第合うポンディング・ワイヤ1240 間に位置してい る。従って、図13(b)に赤すようにブローブ100 の接近方向によっては、該ブローブとボイング・ワ イヤ124が互いに干渉し、不動合である。このような 測定パターンの場合には、図13(c)に示すように接 近方向を変えて、つまり干渉が生じないようにブロービ ングを行う必要がある。

[0039] 図14にこの特なプロービングが可能な構成例を示す。この例では、除援会1114で対してXYの水平方向に移動可能な第1のステージ112の上に、Z方向軸を中心とする回転が可能な第2のステージ(回転ステージ)118を搭載し、この回転ステージ118の上にプローブへッド用ステージ104と光学脈始開ステージ110を搭載している。これによって、上述したようにボンディング・ワイヤにより走走型プローブの配置が側販されるLSIチンプ回辺部の配線へのプロービングが可能になる。

【0040】図 15に上記プロービングが可能な他の構成例を示す。この例では、除揺合114回に、 2方向軸 を中心とする回転が可能な回転ステージ118 a 毛球 まると共に、 XYZの3軸方向に機動可能であって且つ LSI チップ120を搭載するステージ130を搭載している。これによって、上速したようにポンディング・ ワイヤにより発表型プローブの配置が制限されるLSI チップ周辺部の配配へがゴロービングが可能になると共 に対して、 2500では、 2500では、 2500では、 2500では だけステージ全体者小型化できるという利点があると だけステージ全体者小型化できるという利点があると

[0041] 図16は、架台140を含めたLS1検査 装置200の全体構成を示したものである。検査装置2 O O は振動を嫌うため、エアダンパ142等の振動遮断 手段を介して架台140に搭載することが必要である。 また、LSIチップの駆動はLSIテスタで行われるた め、該LSIテスタのテストヘッド150を除振台11 4の下に配置できる構造にすることが必要である。

【0042】この際、テストヘッド150と検査装置2 00の結合は、ステージ112,118の傾斜の防止と テストヘッド150の振動の除去のための対策がなされ る必要がある。図17は、回転ステージ118の回転に よる除振台114の傾きの様子を概略的に示したもので ある。回転ステージ118の回転により装置全体の重心 位置が移動し、エアダンパ142による高さ補正作用が 追従しきれない場合、ステージ118の傾斜が発生す る。この場合、光学顕微鏡106の光軸を回転の中心軸 に一致させて配置したとしても、視野の「逃げ」が発生 する。これを防止するためには、回転ステージ118上

の検査装置の重心位置を可能な限り回転軸に近づけるよ うに配置することが必要である。例えば、回転ステージ 118の外側にカウンタバランス(図示せず)を配置す れば、ステージ重量の抑制と共に、バランスの補正を行

うことが可能となる。

[0043] また、LSIチップ表面や内部の絶縁膜を 除去して被測定配線を露出させるためのレーザ加工装置 (図示せず) を有する検査装置では、レーザ加工装置の 重心位置がステージの回転軸に対してサンブリング光学 系の重心位置とほぼ対称の位置関係となり、且つ、レー ザ加工装置とサンプリング光学系の重量がほぼ等しくな るように、レーザ加工装置とサンプリング光学系を配置 することが効果的である。

【0044】テストヘッドと除振台の相対振動の主な原 因は、テストヘッド内部の冷却ファンの回転による。こ の相対振動は数10μmの振幅を有し、また、床振動に よりテストヘッドと架台を含む検査装置とが独立に振動 するため、堅固な床に固定した場合でも1 μ m以上の振 幅の振動を避けるのは容易ではない。LSIは一般にテ ストヘッド上のDUT(Device Under Test) ボード (例 えば図18のDUTボード152)の中央に配置され、 テストヘッドと除振台が近接して配置されるため、も し、テストヘッドの剛性が十分に高い場合は、テストヘ ッドを何らかのクランプ手段で把握することにより、テ ストヘッドと検査装置の相対振動を抑制することができ

【0045】例えば図18に示すように、テストヘッド 150にガイドビン154を設け、当該ガイドピンを除 振台114に設けた対応するガイド孔156に嵌合させ ることにより、テストヘッド150と除振台114の相 対位置を確定することができる。さらに、図19に示す ように、アクチュエータ158によって駆動されるクラ

ンプ160によりテストヘッド150を把握して機械的 に一体の構造にすることにより、相対振動を除去するこ とができる。

【0046】また、DUTボード152の固有振動が問 顕になる場合には、図20(a)。(b)に示すよう に、アクチュエータ162によって駆動されるクランプ 164によりLS1パッケージ120を直接把握して、 該LSIパッケージ120が機械的に除振台114に設 置されるように構成することにより、上記相対振動をほ ぼ完全に除去することができる。この例では、LSIバ ッケージの側面を挟み込むように把握しているが、LS 1 パッケージの固定は、パッケージのフラットな面を除 振台に真空吸着することによっても可能である。

【0047】また、LSIに供給する信号の帯域の劣化 が許容される場合には、例えば図21に示すように、L S1チップ120とそれを搭載するソケット166を例 えばねじ168等を用いて除振台114に固定し、DU Tボード152との間でフレキシブルな配線170で結 合することにより、振動の影響を受けるのを防止するこ とができる。

【0048】LS1検査装置を構成する場合、LS1を 観測しながら視野の粗移動を行うための光学顕微鏡とプ ローブヘッド (走査型プローブと光サンプリング手段) を互いに干渉しないように配置することが必要である。 末た、走査型プローブの走査速度を確保するために、走 査型プローブ部分の重量の低減には特別な配慮が必要で

【0049】先ず干渉の防止に関しては、光学顕微鏡か プローブヘッドのいずれかを選択的に使用する方式と、 本質的に干渉の無い構造とする方式が考えられる。図2 2に示す構成例では、光学顕微鏡106に取り付けた回 転ホルダ180を用いて光学顕微鏡の対物レンズ107 を退避可能にし、且つ、プローブヘッド用ステージ 10 4の移動によりプローブヘッドを退避するようにしてい る。光学顕微鏡106の焦点が短い場合には、光学顕微 鏡106を試料(LSIチップ120)に近接すること が必要となるため、同図(a)に示すように、電圧測定 用レーザ光 P3, P4 と変位測定用レーザ光 P1, P2 が光 学顕微鏡106と干渉する。従って、光学顕微鏡106 によるLS 1 観測時以外、つまり電圧測定時に、同図 (b) に示すように、対物レンズ107をプローブヘッ ドと干渉しない位置に退避させることにより、光学顕微 鏡とブローブヘッドの干渉を防止することができる。 【0050】また、図23に示すように、電圧測定時に 光学顕微鏡106をZ軸上方に機械的に移動可能に構成 することにより、同様に干渉を避けることができる。ま た、図12に示したように、光学顕微鏡106とプロー ブヘッド100、102を共に移動させることにより、 干渉を避けることも可能である。また、作動距離が長く 且つ高分解能の光学顕微鏡を使用することが可能な場合 は、走査型プローブ近傍のEOサンプリング光学系(電 圧測定系)を焦点距離に比較して薄くすることにより、 光学顕微鏡によるLSIの観察を行いながら、走査型プ ローブの位置決めを行ういわゆる「その場観察」が可能 となる。

【0051】図24は、図12の装置におけるプローブ 走否系の構成(a)を通常のAFM走査系の構成(b) と対比させて概略的に示したものである。間図におい て、100は走査型プローブ、101はAFMのカンチ レバー、120, 120 aは試料、184は除振台、1 86. 186 a は基台、188 は X Y 方向に移動可能な ステージ、190、190 aはZ方向に移動可能なステ ージ、192は変位測定用のレーザ光学系、194、1 9 4 a は基台、196, 196 a は位置検出受光器 (P SD) を示す。(a) と(b) の違いは、試料120を 固定しておいてプローブ走査系の方を移動させるか、あ るいは、AFM走査系の方を固定しておいて駄料120 aの方を移動させるかの違いに起因するものである。通 堂のAFM走査系では、観察試料120aが極めて小さ いため、試料側を走査することが可能である。そのた め、AFMのカンチレバー、レーザ光学系、PSD等か ら構成されるAFM部分は高剛性のステージに固定して おくことが可能である。一方、本実施例のような装置で は、LSI(試料) 120が除振台184に対して機械 的に設置された構成をとるため、プローブ走査系全体を 移動させることが必要となる。そのため、プローブ走査 系の部分の剛性の確保、走査速度確保のための軽量化に 配慮することが必要である。

[0052] 図25にはプローブ走業系の部分の重量を 経滅するための幾つかの手段が示される。図中、ハッチングで示される部分は走産か必要な部分である。EOサンブリング結晶が走電が必要な部分である。EOサンブリング技器が、上麦型プローブ100と中ンブリング光学系1020相対位置関係は、ほぼ一定に保たれる必要がある。この場合、EO結晶上のレー対照射点変化による電圧測定特性のばらつきを抑えるため、位置誤差は10μm以下に疾たれる必要がある。

【0053】図25(a)は、走套型プローブ100と サンブリング光学系102をプローブへ9ド用ステージ 104に搭載して、該ステージ全体をAFM定費する場 会の構成を示している。ステージを繋が重くなり走査途 度が低下するという問題点、ステージを繋ひと手単位 移動させるための粗動機構と、AFM走査(数μmの範 固を数10 nmの分解能で走棄)のための微動機構が必 要となり、非規集的である。

【0054】より現実的な配置としては、図25(b)に示すように、プロープ用のAFMステージ104aとサンブリング光学系用のステージ104bを別構成し、それぞれステージ112上に搭載し、互いに同期させて移動する方法がある。10μm程度の誤差によるス

テージの同期移動は容易である。また、AFMステージ 104aが軽量化されるので、走査速度の向上が可能となる。

【0065】図25 (c) は、プローブへッド用ステージ104にAFMステージ104。を搭載した構成を示している。走産型プローブ100の走差範囲は扱いから数十4mであるので、プローブへッド用ステージ1040を報酬度は2um程度で十分である。例えば、図26、図27に示すAFMステージ210を図28に採成が考えられる。の場合、プローブへッド用ステージ220が相効調整を行い、図には示していないがAFMステージ210が例えばピエン・アクチュエータによる微動調整を行うよな構成が過ぎてある。

【0056】なお、図26において、212はカンテレバー費位割定用のレーザ光温、2110ののレーザ光温、212かのレーザ光温、212かのレーザ光温、212かのレーザ光色を整理プローブ100%のカンチレバー指摘させたがある。ラー、216はカンチレバーから反射されたレーザ光を受火器、レンズ21740ではPSD218)に指向させるためのミラーを示す。また、図27は図26のAFNステージ210の光時部に数けられた差差型プローブ100の機能を示け、ではアローブは基本的には図1のプロブ装置と同等の構成を有している。また、図29位図28のAA、 域に沿った指面構造を振動的に示している。

【0057】AFMステージの部分の小型化、軽量化の ためには、AFM光学系における変位検知手段の小型化 が有効である。例えば、図30に示すように走査型プロ ーブ100bの探針6のZ方向の変位を走査型トンネル 顕微鏡(STM)探針230で測定する手段を設けた り、図26、図29および図31に示すように、カンチ レバー変位測定用レーザ光の光路を折り曲げることによ り、AFMステージの高さや寸法を抑えることができ、 小型化に有効となる。なお、図30において、232は STM探針230に対してZ方向の微小走査を可能にす るためのピエゾ薄膜、234は絶縁膜、236はバイア ス電極を示す。また、図31において、210a.21 ObはAFMステージ、212a、212bはレーザ光 源、213a、213b、217a、217bはレン ズ、214a, 214b, 216a, 216bはミラ 一、218a、218bはPSDを示す。

[0058] なお、走番型プローブの特に記憶に機能する部分の程は例えば0.1 μmであり、機械的13字形で 額いため、容易に取替え出来る構造であることが世まし い。図32および図33にプローブの着影機構の構成例 が示される。図32に例示する構成では、EO結晶24 2.246の上にそれぞれ透明整度24年、24日 着したものを重ね合わせ、透明電極24年はスイッチ2 50を介して保特度にいの電源25定は対象表技能 も、透明電極248はバイアス電上りの電源25年 も、透明電極248はバイアス電上りの電源25年 に接続されている。この様成において、スイッチ250 をグランド (ロV) 側に切り換えた時、E D 結晶 2 4 2 の両端にバイアス電圧 y s が即かされるので、同図 (a) に示すようにブローブ 100 c はE O 結晶 2 4 2 から超説された状態 (リリース状態) となる。一方、スペッチ250 を電源252側に切り換えた時、E O 結晶 2 4 2 の透明電極 2 4 4 に接持電圧 y i が印加されるので、同図 (b) に示すようにブローブ 1 0 0 c はE の は 4 2 に に 電 な 場 で 3 2 4 2 に 時電吸着される (保持状態)。なお、この 様 域においてプローブ 1 0 0 c の 上面がサンブリング光

の反射面となる。保持電圧 V1 の影響は、光路の往復で

キャンセルされるため、温度結果に起影響しない。
[0059] 図33に例示する構成では、ダイヤフラム
260でE0結晶262を優特し、ダイヤフラム260
に設けた圧電薄膜266で伸縮する上部リード部270により、差素型プローブ10
0 を保持する数本と72を保持するようにしている。
なお、262はサンブリング用レーザ光を透過するため
の過物環極である。この構成によれば、E0結晶262
とブローブ100のの保持機構(基体272)が完全に
分離されるため、結晶が保護されるという利点がある。
[0060] 図32、図33のプロープ電影機構を含む

E 〇結晶は、例えば図2 7 に示したようなレバーに搭載 して高さに取り付けることが可能である。レバーは、数 mmのオーダーの大きさを持つため、放電加工で作成す る。レバーと基台は金ペーストといった接着剤で保持す ればよい。また、E 〇結晶とレバーは、透明な接着剤で 接続すればよい。E 〇結晶の C 光学系に対する面の補 正は、レバー部分の圧電薄膜による撓みを利用して行 う。また、是変型プロープの走電状 をどに取り付けて3 略定差で発すばよい。

[0061] 図34にスペアプローブの架特機構が振動的に示される。この構成では、各スペアプローブ280 に対して「電学つのプローブ幹電吸差用電視282を織えている。プローブの着脱は、レバー先端に現在取り付けられている電視をリリースと、例えば真空ピンセット等で取分し、次にプローブ保持用の電圧をかけたままでスペアプローブの位置に移動し、スペアプローブをリリースすることにより、スペアプローブがEO結晶に静電の著される。

[0062] 以上説明したように交換によってプロプの破壊に対処する方式の他に、例えば、プローブ点の材料に応じて積極的にプロープの接触圧力を制御し、プローブ圧力を測定に必要な最低値に設定することでプロープの破壊を退らせることも可能である。例えば、図35に示すように、レイアウト情報(マスク図)といったしSIの設計データベース302と、マスク図の産標系(CAD産標)とCAD座標で指定された配線がターンを顕微鏡像に表示するためのステージ座標を享定するためのアラインと情報を格帥するメモリ来段304と、

測定部所を外部から指定するための手段 (例えばマウス等)306と、マスク図を可接表示するための手段 (例えばCRT等)308と、302~308の各邦成要素と動物可能に接続され、且つ、LS 1接登装置310内30ステージ・コントローラ312を制御する制御装置300とを異価し、設計データペース上で指定の影所へのステージの移動と、顕微鏡像で表示されている部分のマステージの移動と、顕微鏡像で表示されている部分のマスク図等の設計機像の表示を可能とすることにより、設計データペースから測定点の材料情機を読み出して走登ジフローブの接触性力を決定するととなり、

[0063]また、図36に赤すように、LS1接登装置310a内の服像入力手段314を通して供給される 光学顕微鏡像のデータと制御装置300aを介して供給 されるマスク図のデータとの間のズレを補正するアライ メント手段320を備えることにより、プロープセ監制 脚手段316に供給されるべきプローブの位置直接を 正し、接触圧力指令と併せて自動プロービングを行うことができる。

【0064】図37には図36の装置が行うアライメン ト補正処理のフローチャートが示される。まず、ステッ プ330では入力手段306により測定箇所を指定し、 次のステップ331では、制御装置300aが設計デー タベース302からマスク図の情報を読み出し、そのマ スク図データをアライメント手段320に送る。ステッ プ332では、制御装置300aがステージ・コントロ ーラ312にステージ座標を通知する。次のステップ3 33では、画像入力手段314が光学顕微鏡像を入力 し、そのデータをアライメント手段320に転送する。 次いで、ステップ334ではアライメント手段320が 光学顕微鏡像のデータとマスク図のデータのパターンマ ッチングを行い、次のステップ335では、プローブ座 標を算定して、そのプローブ座標データをプローブ位置 制御手段316に供給する。以上のステップは粗動に関 する処理である。

【0065】次に、ステップ336では画像入り手段3 14が数 μm 平力程度の所定領域のAFM像を入力し、さらにステップ337では、制御装置300 a が設計データベース302 から対応領域のマスク図の情報を挑み出し、そのデータをアライメント手段320に送る。ステップ338では AFM像のデータとマスク図のデータバターンマッチングを行い、次のステップ339では ブローブ産標章算を1でものデータをプローブ位面制御手段316に供給し、さらにステップ340では、そのプローブ産標データに基づいてプローフの移動が行われる。以上のステップは微動に開する処理である。

【0066】 図38には図36の装置が行うプローブ接 触圧力決定処理のフローチャートが示される。まず、ス テップ350では入力手段306により測定箇所を指定 し、次のステップ351では、制御装置300aが設計 データベース302から海芝配線の材料に関する情報を 読み出す。ステップ352では、当該材料の接触圧力が 定義されている(VES)かち(NO)かの利定を行 い、判定結果がVESの場合にはステップ353に進 み、プローブ接触圧力を設定した後、ネフローは「エンド」となる。

【0067】ステップ352において判定結果がNOの 場合には、ステップ354で接触圧力を所定量増加し、 さらにステップ355で測定電圧のDCドリフトの評価 を行う。次いで、ステップ356において上記DCドリ フトが基準値以下 (YES) であるか否 (NO) かの判 定を行い、判定結果がNOの場合にはステップ354に 戻り、DCドリフトが発生しなくなるまで徐々に接触圧 カを増していく。ステップ356で判定結果がYESの 場合には、ステップ357に進み、新たにブローブ接触 圧力を登録し、この後、フローは「エンド」となる。 【0068】次に、本発明のLS1検査装置の具体的な 配置・構造について、図39~図45を参照しながら説 明する。前述した光ビームを用いる検査装置では、微細 探針の押し付け力を高精度で制御して測定配線に接触さ せることにより、配線を切断破壊することなく配線電圧 を光ビームによる電圧センサ部までひき出すことを可能 にし、光ビームだけでは配線幅 O. 3 μ m以下の将来の 超LSIの診断に不足していた「空間分解能」を向上さ せるものであった。しかしながら、従来、数オングスト ロームといった極めて高い空間分解能を追求してきたA FMでは、観測試料としてはほとんど板状もしくは小さ なものであり、半導体産業分野でもせいぜい板状のウエ ハまでが比較的容易に観測できるものとなっており、L S1 テスタ等により駆動されるLSIを、1.かもパッケ 一ジ化されたLSIも試料としなければならないLSI の動作診断、解析を行うプローブ装置には、従来のAF Mの装置構造をそのまま使用することは困難である。ま た、レーザ光による電圧測定手段として、電気光学効果 を利用した電圧測定系 (EO系) を考える場合、従来の 配置・構造そのままでは、AFMプローブと組み合わせ ることは、困難である。

【0068】すなわち、従来の配置・構造では、LSI テスタなどの駆動装置に搭載されたLSIのAFM像を 求めるためには、試料を3次元ステージに搭載し、走登 ・画像取得を行う従来のAFM構造では、試料部が大き くなり過ぎて不可能である。また、AFMプローブおよ び電圧セン・制の取り付け粉の下面は、LSI駆動用の 配線基板、駆動回路等が有り、またこれらの移動のため に、かなり大きな自由空間が必要であり、従来構成では 規野しか実近できないAFMだけでは、数十mm平方の LSIテンプ内の測定配線を接し出すことは認難であ り、このために、少なくとも数100μm平方の概多 得ることのできる光学顕微微的必要となるが、これをA FM系もよびEO系と干渉することなく配置することが 随難である。またこれに関連して、LEフテスタなどか らの題類信号の人力部およびLSIを性数する配施を 板、あるいは駆動回路などから構成されるLSI揺数 を を載せ、数十mm平方のチップ内の測定配紙を開来する ために移動させる平段がない。さらに、パッケージに収 納されたLSIチップの場合。チップはパッケージ内で O.数mm~Imm奥まった部分に設けられているた め、チップの周辺部は、パッケージの壁と AFMプロー プ基板が構定し、測定することができない。

【0070】このような不都合を解消するために、図3 9~図41に示す各実施例では、以下の手段を講じている。

(a) 走査型プローブ、電圧センサ部(EOサンプリン グ系) およびカンチレバー変位測定部、電圧測定部を 動ステージ上に全て搭載する構造とし、試計しSIおよ び駆動回路等の大型部品の微動を不要とした。

[0071] (b)微動ステージは一枚の平板構造とすることにより、微動ステージ下方には、LSIおよびその駆動に必要な配線基板、駆動回路と干渉し合う突出部がないようにした。

(c) 微動ステージを第1の細動ステージに搭載し、こ の第1の粗動ステージと同規して移動可能な大規則規制 用の光等解験を設け、光学顕微鏡と微助ステージ(走 蓋型プローブ)とを一体として移動させるようにして、 測定配線の短路位置探索を光学野效鏡で行い。詳細位置 探索とプローブの配線上位置決めに関しては走変型プロ ープで行うようにした。

[0072] (d) 3次元機動ステージ全体を回転ステージに搭載することにより、走登型プロブの方向を任 窓に変えることができるようにし、パッケージにそれた に S 1の奥まった部分に固定配置されたチップ全体の表 面形状を提測可能にし、またプロービングを可能とし た。

7.6 (e) 微動ステージは、除版台に搭載された報台に、L S I 搭載台を載せた第1の租勤ステージと共に設置され、A F M プローブの販路位置決めをL S I 搭載台の版 1の租勤ステージで行い、A F M像を求めるためのA F M プローブの移動を微動ステージで行うようにした。 (0073] (f) 大視野戦測用の光学顕微鏡を、上記 第1の租勤ステージは収練的に分 離された異台に第2の租勤ステージとは収練的に分 起された異台に第2の租勤ステージを介して搭載し、測 定配線の概略位置探索を光学顕微鏡で行えるようにし

以上の(a)~(f)の手段を講じることにより、大型 の駆動装置に装着されたLSIを固定したままで、光学 顕微鏡観測、走査型プローブの微細探針とレーザ光によ る電圧測定、LSIの診断、解析が可能となる。

【0074】以下、図39~図41を参照しながら具体 的に説明する。図39には具体的な配置・構造の一例が 示される。LSIの駆動装置であるLSIテスタのステ ーション部400にはパフォーマンスボード402が載 置され、該ボード上にはLS1ソケット404を介し て、診断および解析の対象となるLS1チップ406が 搭載されている。また、LSIテスタ・ステーション部 400上に固定されたプローブ架台420の上に、XY Zの各方向にそれぞれ粗動可能なステージ430X 4 30 Y. 430 Zが搭載されており、粗動用 Z ステージ 4302には、モータ435によって回転駆動される回 転ステージ440が係合して設けられている。この回転 ステージ440には、ピエゾ・アクチュエータ442に よって駆動される微動用Zステージ450Zが係合して おり、さらに微動用Zステージ450Zには、ピエゾ・ アクチュエータ444によって駆動される微動用XYス テージ450X、450Yが係合している。各ステージ はパルスモータ等の駆動手段により制御される。微動用 XYステージ450X、450Yは、一枚の板から中央 部および板バネ形成部がくり抜かれた構造(図42参 照)をしており、中央部には走査型プローブ410およ び雪圧センサ部416を保持するための支持部(図42 において452で示される)が残されている。また、微 助用 X Y ステージ 4 5 0 X 、 4 5 0 Y の間辺部には、カ ンチレバー変位測定用レーザ光のレーザ光源412およ び位置センサ414と電圧測定部418が搭載されてい

【0075】また、租動用スステージ430 Zには、大 振野観測周の光学顕微鏡 460 が契白470 を介して搭 載されている。光学顕微鏡 460 は、顕微鏡用製合47 のに直接固定されてもよいが、さらに取扱いを容易とするには(例えば、レーザによる絶縁膜の穴明け加工時に はブローブを数mm退避するためや、ブローブ先端部 明線に観測するためにフォーカス調整するため等)、数 mm程度移動可能な3次元ステージ480 × 480 大・480 とを介して搭載することが望ましい。また、 光学顕微鏡 460 には、LS1のパッシベーション膜や 層間純緑鏡等の絶縁膜の窓明け用のレーザ光道 490 式 料面 (LS1 表面)に直径1~2 μmのレーザビームが 取り付けられ、光学顕微鏡 460 の光学系 美井周して試 料面 (LS1 表面)に直径1~2 μmのレーザビームがカ メラ、464 は光学顕微鏡 460 の対物節を表す。

【〇〇76】図 4 〇には異株的な配置・構造の他の例が 京される。ここでは、光学顕微鏡4 6 〇は、LS1テス タ・ステーション部4 0 〇 およびブローブ乗台4 2 〇 と は全く独立に構成され、床面に直接設置された顕微鏡車 用架台4 7 2上でX・Y・Zの各方向に親駒可能なステージ48 2 X・48 2 Y・48 2 Z を介して揺載されている。この構成によれば、高さが比較的高いため、振動 の影響を受け易い光学顕微鏡4 6 〇 の揺れがAFM走差 系に直接影響するといった不動合を解消することができるという和点 、AFN回顧を安定に求めることができるという和点 がある。

【0078】図41には具体的な配置・共進の26に他の例が示される。本実施例では、ブローブ架台42と上に第1の類型用ステージ492×、492×、432× おまび1.51 指数台400。が搭載され、さらにLSI 搭載台400。かにバフォーマンスポード402、LSI ソケット40名およびLSIチップ406が頃に搭載されている。また、ブローブ架台42とには、モータ435によって回転取動される回転表テージ440が振台して設けられている。その他の構成については、図40の実施例と同様である。なお、LSI 搭載台400 お住はLSI 拡張機合の入力のためのコネクタ401からバフォーマンスポード402およびLSI ソケット40そかにLSI チップ402 およびLSI ソケット40そかにLSI チップ402 およびLSI ソケット40そかにLSI チップ402 およびLSI ソケット404を介してLSI チップ402 およびLSI ソケット404を介してLSI チップ402 およびLSI ソケット404を介してLSI チップ402 およびLSI ソケット404を介してLSI チップ402 は

【0080】いずれの方法においても、光学顕微鏡46 の税野内に測定配線を入れることができれば、その 後、走巻型プローブ410と第1の租動用ステージ間の 相対座標は10数μm精度以内で既知であるため、これ は、同じ量だけ第1の租動用ステージでLSIチップ4 06を移動させることにより、容易にAFM視野内(約 100μm平方)に目的とする配線を入れることができ

【0082】電圧測定部418内で発生されたレーザメ は、ブローブ支持部452上をほぼ水平に張遠し、電圧 センサ部416の電気光学結晶上に配置されたプリズム 等の反射手限により方向を変えられ、電気光学結晶に入 財する。電気光学結晶下面に付けられた反射限で反射 し、再び同じ経路をたどり、電圧測定部418に戻り、 その後2つの偏光成分に分離され、電圧情報が抽出され る。一方、カンチレバー変の起発用レーザ光源412から 発生され、照射角調整用のミラーを介して走速型プロー ブ410のカンチレバーでは開きれる。カンチレバーからの反射光は、反対側の枠部に設けられた後上角調整用 のミラーを含む光学系を経て、位置センサ414で検出 される。

【〇〇83】また、微動用XYステージの4つの角の部分には、2方向からピエゾ・アクチュエータ444X、44 Yによる単し付け力により結ステージが2次元方向に微動可能となるように、6個の板パネヘーFが設けられている。図43には板パネの作用に基づく微動用Xステージの動作形態が示される。図中、(a)はY方向のピエゾ・アクチュエータ44 Yのみま作動させた場合のステージの形態、(b)は2方向のピエゾ・アクチュエータ44 X、44 Yを共に作動させた場合のステージの形態、(b)は2方向のピエゾ・アクテュエータ44 X、44 Yを共に作動させた場合のステージの形態、(b)は2方向のピエゾ・アクテュエータ44 X、44 Yを共に作動させた場合のステージの形態を示している。

【0084】図4はパッケージ化されたLS1チップ のプロービングのために回転ステージが必要な理由を 野図である。図中、404はLS1パケット、406は LS1チップ、406はLS1パッケージ、410は 走登型プローブを示す。同図の(a)に示すようなプロービンが影響では、測定不可能な領域の於存在しいるが、同図(b)に示すように、回転ステージを180° 回転させてプローブ410の方向を変えることにより、 LS1チップ406の全面を観測することができ、ひいてはプロービングが可能となる。

[0085]本実施例では、光学顕微鏡の視野内に常に プローブが入っている場合について説明したが、例えば 図45に示すように、光学顕微鏡の対物部(対物レン ズ)464によっては、AFMプローブのための作動距離が十分確保できないものもある。その場合、同図に示すように光学顕微鏡とプローブ410を一定の間陽(10~50mを投資)だけ難し、選択的に両方の顕微鏡画像の観測を行うようにしてもよい。

【0086】以上説明したように、図99~図41に示 す各実施例の構成によれば、LSIテスタ等の距談装置 上に搭載されたLSIの機能配鎖の電圧測定を、高い時間分解能的よび空間分解能の自力高速に行うことが可能 になり、得来の握LSIの中間の動作診断および解析が 容易になる。なお、上述した客実施例では、レーザ光に よる電圧測定手段として電気光学効果を利用した場合に ついて説明したが、電圧測定手段の形態はこれに概定さ ない。

【0087】次に、装置規模の縮小化に寄与する低プロ ファイルのためのレーザ光学系の配置・構造について. 図42および図46~図49を参照しながら説明する。 前述した光ビームを用いる检查装置では 一般に カン チレバーや電圧センサ部の上面からレーザ光を入射1. また反射光の光路も上面に設けられているためにレーザ 光学系の構成が比較的大規模になるといった不利があ る。すなわち、LSIの内部診断、解析を行う場合、1 0~20mm平方という大きなチップ内から、目的とす る配線(測定配線)を見つけ出す必要がある。これを短 時間で行えることは、この種の解析装置では重要な要素 となっている。このためには、チップ全体を広い範囲 (低倍率) から比較的狭い範囲(中倍率)で観測できる 光学顕微鏡が、微細な探針によるAFM画像(高倍率) と併用できることが不可欠となる。ところが一般的な検 査装置では、光学顕微鏡を上方に設けようとしても、こ の場所にカンチレバー変位測定用レーザ光や電圧測定用 レーザ光などの光路があるため、互いの干渉なしに実現 することは極めて困難である。

【0088】 そこで本薬施杯では、至位創定用レーザ光 と電圧測定用レーザ光の光略を出来る間り狭い高さ範囲 で収するような構造とすることにより、低ブロファイル のレーザ光学系を表現している。具体的には、ほぼ米平 に近いレーザ光を用いることを原則に、レーザ光照料 対象物のごく近側にレーザ光度射手段を設け、所変の角度で対象物(カンテレバー原射面や電圧センサ面)に入 射できるようにした。上記の構成とすることにより、レーザ光路を数りのmの以内の高を部囲に収めることができ、光学顕微鏡の設置スペースを確保することが出来

【0089】以下、図面を参照して具体的に説明する。 図42を再び参照すると、カンチレバー変位測定用のレ 一ザ光は、通常のAFM装置と異なり、カンチレバの 長手方向と直交する方向から、ほぼ水平に近い形態で照 射され、反射光は反対側の方向で提出されるようになっ いる(なお、通常の表質では、レーザ光はカンチン 一面に信任重圧入射するように構成されている)。また、電圧測定用のレーザ光は、プローブ支持額452の 根元からほぼ水平に近い形態で、電位センサ部416の 電気光学結晶上に採け直に入射し、結晶の裏面の反 別面による反射光がほぼ同に光節をたどるようになっている。変位測定用レーザ光の反射光は (位置センサ414で)、大手が一般では、一般では、大手が一般では、大手が一般では、大手が一般では、大手が一般では、電圧測定的に表す。18円に設けられた場所が、大手が一般である。18円に設けられた原光、成分解析的により、P個光、S個光や高成分の強度として計測され、電圧測定能に変勢される。

【0090】図46には図42のP-P'結およびQ-Q'線に沿った断画構成が機能的に示される。これらの図から、走を型プローブ410の上方に光学線散験の対物部を配置するだけのスペースを十分に確保できることが分かる。図47には図42における2つのレーザ光の開射光鏡整ミラー413sにより、該レーザ光をカンチレバー上で反射するようにすれば、カンチレバーのわずな変位(撓み)により、反射光の方向が特にY方向へ大きく変わる。これが、2投の反射ミラー413bおよび413cにより、プローブ実持部452の根元に設置されたレーザ光位置センサ414により上下の変位として観測されるようになっている。

【0091】また、観路用ミラー413 6により、変位 加定用レーザ光をカンチレパーより下方を通過するよう にすると(飲料面位置検出モード)、試料面とプローブ 部の相対高をに応じて、異なる場所で飲料される。従っ 大、試料面位置検出モード時のレーザ通過位置を予め狭 めておけば、試料上の散乱点の位置を光学療徒で観測 し、散乱点が所定の位置になるように高さ調整を行うよ うにすれば、簡単にプローブ高き調整を行うととがであ る。なお、図イにおいて、410はカンチルイ、基 板および物細搾針から成る走査型プローブ、416 aは 電気光学結局、416 bは該結晶上に設けられた反射手 段(プリズム)を示す。

【0092】図 48には低プロファイルのレーザ光学系 を表現するレーザ光の光路の他の例が示される。この場 合、電圧測定用レーザ光は上記実施例と同様である。変 位測定用レーザ光は、プローブ支持部452の根元に設 けられたレーザ光源(図示せず)からプローブ支持部 も2とほぼ平行な光路をたどり、ミラー415で反射さ れた後、カンチレバーの反射面で反射され、後、ミラー4 15で再び反射され、プローブ支持部452の根元に設 15で再び反射され、プローブ支持部452の根元に設 置された低電センサ(図示せず)で計測される。本実施 例でも図47の場合と同様に、カンチレバー反射面に対 するレーザ光の入射加は、70~80° (法統に対する 入財前)と、通常のAFMに比べて大きいことが特徴で ある。

【0083】図49には紙ブロファイルのレーザ光学系 を実現するレーザ光の光路の更に他の例が示される。こ 内場合、電圧調用レーザ光とカンチレバー電空加定用 レーザ光は共に、ブローブ支持部452とほぼ平行な光 路を下どり、プローブ節410に投けられた2つの反射 手段(プリズム16c、4160)により、それぞれ、 電気光学結晶416aおよびカンチレバー部に重度に入 射し、反射光はそれぞれの光路を逆にたどるようになっ ている。

【0094】電気光学効果を利用して電圧測定を行う場合、機出侵号(例えば図2において受光器24。24 の出力)と被測定電圧の対応関係を子的知っておく必要がある。ところが、機能形計により配線電圧を電気光 学結晶まで導く場合、対応関係を求めるには、既如の電 圧が印加されている配線に微細探針を接触させて信号機 出を行かなければならない。また、例えば試料発験のインピーゲンスを得るためには、電圧と電流の両方を測定 できなければならないが、前途した会接塞では電圧測定 は対行なないという不利がある。さらに、試料を近させ る際、黒早く移動させると、探針と試料が衝突するおそれがある。

【0095】このような不都合を解消するために、本事 施例では、カンチレバーの基板保持部に電擾を設け、保 持部内部あるいはカンチレバー基板内部にスイッチを設 け、該スイッチによりプローブ電位を外部から制御可能 としている。図50にその構成例が示される。同図にお いて、500は走査型プローブ、502は微細探針、5 04は導電性のカンチレバー、506は該カンチレバー を支持する基板、508は電気光学結晶、510はE0 サンプリング用レーザ光を透過するための透明電極、5 12はカンチレバー504を介して控針502に接続さ れるレーザ光反射用の電棒、514はスイッチ用電極、 5 1 6 はホルダ接続用電極、5 1 8 は電極 5 1 4 に 印加 される制御信号に基づいて探針側電極512とホルダ接 統用電極516の接続切り換えを行うスイッチを示す。 また、520はプローブ500を保持するためのホル ダ、522は外部の可変電源(パルスジェネレータ等) 530からの電圧信号をホルダ接続用電極516に接続 するための電極、524はスイッチ制御信号をスイッチ 用電極514に接続するための電極を示す。この構成に よれば、微細探針502からカンチレバー504、電極 512、スイッチ518、プローブホルダ520等を介 して外部に引き出された配線に可変電源530が接続さ れ得るので、検出信号・被測定電圧の対応関係を求める ことができる。

【0096】なお、結晶508の探針側電極512と反対側の透明電極510も何らかの電位にしておかなければならないため、図には示していないが該透明電極に接

続された電極を追加してもよい。また、図示の例ではス イッチ518を基板506内に内蔵したが、ホルダ内部 またはホルダ外部に設けても構わない。ただし、特に高 速信号を測定する時には、探針を配線に接触させた時の 容量を出来るだけ小さくする必要があるため、図の例が 最も好ましい。また、基板内部にスイッチを内蔵させる

ただし、a. bは定数である。この式中の定数a. bを 予め知っておくことにより、探針を配線に接触させた時 に得られる検出信号から直ちに配線電圧を知ることがで きる。(1)式の定数を求めるには、探針電極に既知の 電圧∨しを印加して電気光学効果により電圧測定を行っ た時の検出信号SIと、電圧Vnを印加した時の検出信 号Si をそれぞれ(1)式に代入して計算すればよい。 【0098】また、印加する電圧点数は2点に限らず、 更に増やすことにより、得られる定数の精度を向上させ ることができる。この時、探針電標に直流電圧を印加す る方法の他に、パルス信号(矩形波)を印加して測定位 相を切り換えることによって2組の電圧と検出信号を得 る方法もある。パルス信号を印加する場合、電圧制御連 度よりも位相制御速度の方が高速なため、処理を高速に 行えるという利点がある。

【0099】次に、配線部の回路特性測定方法について 図52を参照しながら説明する。探針電極にパルス発生 源530から電圧信号を印加して、電気光学効果による 電圧測定を行うことにより、種々の回路特性を知ること ができる。例えば、探針と配線9が接触している時とい ない時の電圧測定値の変化(図52(b)参照)から、 対料配線9の探針接触点もしくはその点に接続されてい る素子の入力インピーダンスや周波数特性等を知ること ができる。

【0100】また当然にして、LSIテスタ等により被 権LSIの入出力信号の動作試験を行う際に、探針電極 に電気信号を供給する単なる給電プローブとして使用す ることもできる。次に、探針高さの高速制御方法につい て図53を参照しながら説明する。探針電極(プローブ 500) に容量測定手段540を接続し、探針高さ制御 手段542 (具体的には前述した2方向の移動ステー ジ)を用いて探針が配線9に接近する際の容量変化を検 出することにより、探針の概略高さを知ることができ る。容量測定手段540としては、例えば、所定の周波 数の信号を印加した時に特定の容量で共振する現象を利 用できる。この方法は、高精度の高さ検出は望めない が、比較的広範囲に適用できるという利点がある。容量 (つまり探針高さ) を監視しながら探針を配線に接近さ

せ、或る容量の高さで接近を停止させるストップスイッ チの役割をさせることにより、探針高さの粗制御を高速 に行うことができる。

[O 1 O 1]次に、試料を損傷させないで表面形状を観 測するのに好適な実施例について、図54~図58を参 場合、集積化してもよい。

【0097】以下、検出信号と電圧の対応関係の取得方 法について図51を参照しながら説明する。検出信号 8 と電圧Vの関係は、図51(a)から、以下のような1 次式で示される。

 $V = a + b \times S$  .....(1)

照しながら説明する。微細探針とLSI配線を雷気的に 接触させてLSIの信号を測定しようとする場合、十分 な電気的接触を得るためにカンチレバーを硬くする必要 がある。ところがカンチレバーが硬い場合には、従来の 方法で表面形状を観測すると、探針を水平方向に移動さ せる際に試料表面が探針によって損傷するおそれがあ る。特にLS 1 配線の測定箇所を決定するために数十 // m平方程度の広範囲を観測する場合、探針の水平移動法 度が速いため、損傷の危険性が高くなる。また、LSI の所定箇所の電圧を測定するためには、表面形状の観測 結果から測定位置を決定してその位置まで控針を水平移 動させた後、該探針を固定する機能を合わせ持つ必要が あるため、離散的な探針移動による形状観測が好まし

【0102】このような課題を解決するため、本実施例 では以下の手段を提供している。

(a) 図54に示すように、走査型プローブ550の梅 針552を試料560の上方から近接させていき(②と ⑤の走査に相当)、探針552が試料560と接触した 点をもって試料表面形状を知る。ただし、接触点につい ては次のように定義する(図55参照)。

【0103】探針552を試料560に近づけていく と、接触直前に探針が試料に引き寄せられ、更に或る限 界まで近づくと、斥力によりそれ以上は近づけないた め、カンチレバー554が構み始める。すなわち、カン チレバーが十分に軟らかい場合には、厳密には探針は駄 料に接触しない。しかしながら、カンチレバーが硬い場 合には、撓みによって生じる力が斥力に打ち勝ってしま うため、探針と試料は接触し、試料を損傷させてしま う。このため、探針が引力により駄料に引かれ始めた点 Zoを接触点とし、この点で近接を停止することによ り、試料の損傷を防ぐことができる。

【0104】また、カンチレバーの硬度が更に大きく、 引力による逆方向への排みを検出できない場合には、図 55でプラス方向に捧み始める点2」をもって接触点と 定義する。

(b) プローブ550 すなわち探針552 を水平移動す る際に(図54において①、④、⑦の走査に相当)、カ ンチレバー554の撓み量が一定となるように探針高さ をフィードバック制御する。この時、像取得時間を短縮 するためには、探針の水平移動時間を出来るだけ短くす る必要がある。しかしこれに合わせてフィードバック応 答速度を上げると、電圧測定時のように探針の水平位置

を固定している時には、高さが不安定に振動するおそれ がある。従って、フィードバック制御は探針の水平移動 時にのみ有効となるようにする。

【0105】以下、図面を用いて具体的に説明する。図 56には上記(a)の手段に対応したプローブ制御方法 を実践する構成例が示される。図中、570で示される 後触検出部が従来装置には無かった特徴的な部分であ る。以下に各部の動作を説明する。

【0106】レーザ光源572から発せられた光はカン チレバー554で反射し、角度検出用受光器574に入 射する。角度検出用受光器574は、カンチレバー55 4の撓みに応じて変化する反射角に比例した信号を出力 する。 試料表面形状を観測する時は、水平移動機構 (図 示せず)により探針552または試料560を観測点す で移動し、探針上下移動機構576により探針552の 下降を開始する。探針下降時には、受光器574からの 角度信号 (=撓み量信号) を接触検出部570で監御 し、探針552が試料560に接触した時に直ちに探針 高さ制御部578に対し「接触点到達」を指示する接触 信号を送出する。探針高さ制御部578は接触信号に応 答し、探針上下移動機構576に探針下降停止を指示 し、この時の高さを出力した後、探針552を一定量主 たは定位置まで上昇を指示する。以上の動作を繰り返し て表面形状を測定する。

【0 1 0 7】 揺組接出部5 7 0 の動作を更に詳細に設明 する。探針5 5 2 が試料5 6 0 から十分離れている時、 カンチレバー5 5 4 の境み量は0 であり、これを基準と して登録(設定)しておく。受光器5 7 4 からの出力は イズを含んでいるため、読みを 0 の時のノイズ量をし きい値として、受光器出力、(機み量値号)が設定された 基準量からしきい値以上マイナスまたはブラスに変化し た時に揺発性等を出力する。よって、高さ分数は与光 器5 7 4 の出力信号のノイズで決定されるため、高さ分 頻能を向上させたい場合には、受光器出力信をを加算平 切するか、高さ別定を複数回行そばよい。

【0108】図57には上記(b)の手限に対応したプローブ制制力法と実現する構成例が示される。ここでは、1方向(X方向)の移動のみの場合を図示してあるが、2次元の場合も同様である。以下に全部の動作を設明する。本年位基末は、計算機とPU(図示せず)や画像走歪用カウンタ580によってXレジスタ582に設定され、このデータはD/Aコンバータ584でアナッグ信号に変換された後、ローベスフィルタ(FPF)586を経由してX位置制動制588に送られる。X位置制動制588に改られて、指定された窓圧によりXステージ(図示せず)を移動する。この時、X位置機能を置した。
PF586を経由するため、図58の②に示すように緩緩に変化する。

【0109】一方、カンチレバー変位検出部590では カンチレバーの撓み量を観測する。撓み量測定値と変位 指定部592に平め設定された値は差数アンブ594で 減算処理され、スイッチ596を通して2位置制勢助ち 98に送られる。これによって、試料も提針の距離が一 定に保たれるように制御がなされる。また、LPF58 の②に示すように電性の変化階始(11の時点)および 完了(12の時点)を検出する。この検出信号により、 2位置(つまり高さ)制動部598のフィードバック がオンイオフされる。すなわち、次別に移動中の間のみ、高さのフィードバックの特別が有効となる。ここで、 フィンドバックの応答速度に比べて、メガ向に移動中の 分域である必要がある。ななり、202は2位置が 分域である必要がある。ななり、202は2位置が 分域である必要がある。ななり、202は2位置が 分域である必要がある。ななり、202は2位置が 598の出力信号をディジタル信号に変換するAVDコ ンバータ、604はディジタルにされた画像信号を表示する像表形をチェ。

[0110]また、図57の構成例ではLPF586を 用いたが、代わりにランプ変形発生間路を用いた構成 や、前段のDノイコンバータ584の前にディジタルの 加算、演算器を用いた構成でもよの前にディジタルの 加算、演算器を用いた構成でもよい、要は、図58に示 すように指定電圧変化が高さフィードバックの応答速度 よりも十分経機になり、その変化開始および完了が検出 できればよい。

(0111) 次に、電圧測定の際に微地探針と記録との電気が接触を保証するのに好道な実施所について、図59~図64を新聞たながら説明する。AFMの機能を利用して電圧測定を行う場合、まず配縁を検出し、電圧影を値置に探針をで移動しなければならない。次に、探針を配組が対して、電気的接触が取れるのに十分な力で押し付ける必要がある。配線は一般に、周辺絶縁能とりも突起した影状をなしていることが多いが、場合によって、起い、理動が機能が理事っており配きが高速のでの高低差が低い場合や、全体を絶縁膜が覆っており配きが強の地縁的を電子ビームやレーザビームや除去しなければ電と調定を行えないにの場合にも対す高低差が回り、場合も考慮しなければならない。また、探針を配物に接続する場合にも、記録表面を施化膜で覆っている場合などを考慮しなければならない。

【0112】このような状況に鑑み、本実施例では以下 の手段を提供している。

- (1) 配線の位置を探索する手段
- ① AFMの機能により得られる配線表面の1次元または2次元の走査画像から配線位置を求める(図59参照)。
- ② 試料の材質により硬度が異なる場合、探針を試料に 押し付けた時に探針が試料表面に食い込む量が異なる (図60 (a) 多期) ことを利用し、探針高さ変化に対 するカンチレバー復み量が小さければ飲らかく、大きけ れば硬い材質と判断する。この操作を探針水平位置を変 えながら行うことにより得られる硬き画像から配縁位置 を求める (図60 (b), (c) 参照)。

- 【0113】③ 配線に何らかの信号が印加されている 場合、電圧測定を行いながら採針を水平走査した時の測 定結果から配線位置を求める(図61参照)。
- ② 探針側電框 (例えば、図2における電極4) が電気 的に浮いている場合には、反対側の透明電板 (図2の電 塩3) への即の値号にかかわらず、電気光学結晶内部の 電界は殆ど0である。よって、探針が配線性接触して探 針側電極の電位が決定されると、配線電圧・透明電極間 の印加電圧の差が結晶内部に現れることを利用する。 まり、透明電線にブルス信号を印加して (例えば、図2 において可要電源29からパルス信号を供給する) 電圧 測定を行いながら探針を水平産金した時の電圧振幅測定 は果れら心配修成所を求める。
- (2) 配線と探針の電気的接続を保証する手段
- ① AFMの機能により得られる配線高さをもとに、一 定量押し付けることにより、電気的接続をとる(図62 参照)
- [0114] この時の一定重押し付けとは、(a) 探針 高さを一定量試料に近接させる、あるいは、(b) カン テレバー撓み量が一定量増加するように探針を試料に近 増させる、のいずれかである。
- ② 上述した(1)の③と同様に、電圧測定を行いながら微小探針を微小量ずつ試料に近接させていき、得られる測定結果から電気的接続を判断する(図63参照)。
- [0115] ③ 上述した(1)の④と同様に、透明電 極にバルス信号を印加して電圧測定を行いながら探針を 微小量ずつ試料に近接させていき、電圧振幅測定結果か ら電気的接続を判断する。
- 図64のフローチャートは、例えば図2の装置構成により透明電極に試料と非同期のパルス信号を印加して電圧 別定(結晶内電界別定)を行うことにより、配線位置探 素と電気的接続を保証する高さ決定を行い、電圧測定を 行うまでの測度手順を示している。
- 【0116】まず、ステップ650では適時電極にバルス信号を印加する。次に、水平方向の走走を行いながら各水平位置で電気的接触を確かめる(ステップ651、652、658)。図では、メア向のみを記述したが、次元走査を行いたい場合には、メアの2重ループになるだけで送本的な手順は同様である。ペの走査開始位置メルから走走様子位置×りまから乗を持つ(ステップ653~656)。探集は、探針高さを刻みΔΖ毎に少しずつ下げながら(ステップ656)、電圧援幅を測定し(ステップ656)、カンテレバーの場合が観光速するか、あるいは、測定振幅が0でなく変化しなくなったら(つまり十分電気的に接触したら)終了する(ステップ655)。
- 【○117】水平方向の探索が完了すると、水平位置に 対する測定振幅の1次元プロファイルが得られるため、 これを基に、例えば重心検出等により、測定を行う水平

- 位置を決定する(ステップ659)。決定された水平位 置において高さ検出を行い、十分電気的に接触するよう に探針を配線に押し付けたら(ステップ660)、透明 電極へのパルス印加を停止し(ステップ661)、電圧 測定を行う(ステップ662)。
- 【0 11 8】なお、これもの操作中で、揺み者の限界まで押し付けても電気的な指統が得られない場合には、就料上のその点は結総物であるが、断縁し電気的に浮いている配線であるものと判断できる。電気光学効果を利用して電圧測定を行う方式では、フォトをプイナード等の受発学器を掛出した2つの偏光分割光検出信号の整定等で表現では、では、10 00 元、この格出信号(例えば図2 において実光器と4。2 4 4 00 加力)の整備を実改めることで総品印加電圧を割定することができる。しかしこの場合、差信号を置任の比例係数が分からなければ、接出信号から直接を電性の比例係数が分からなければ、接出信号から直接を電性の比例係数が分からなければ、接出信号から直接を電性の比例係数が分からなければ、接出信号から直接を電性の比例係数が分からなければ、接出信号から正した。
- [0119] この不動合に対処するため、本実施例で は、検出信号の差信号と電圧の比例係数を予め決定する ようにしている。図65にはその比例係数を決定し、そ の比例係数を用いて電圧測定を行うための構成が示される。図示の構成は、例えば図2において記帳検知/接触 制御部17、システム制制部 8および電圧測定制制部 26の中に含まれる部分である。図中、670は検出信 号すなわち差信号S(1)を電圧V(1)に変換するための電圧機変換解。672は電程膜電圧またに既知電 のデータと後批信号に基づして変換係数(2まり比例係数 数Ca、O)を決定する変換係数決定部を示す。この変換 係数決定部672により比例係数を決定する方法として は、以下の3つの手法が考えられる。
- (1) 零点法を利用する方法(図66参照)
- まず、探針を動作配線位置に移動し(ステップ70
- 1) 接触させる (ステップフの2)。次に、測定位相 tを走棄しなが6零点法により電圧側定を行い、電圧波 形を求める (ステップフの3~71の)。零点法による 電圧測定とは、検出信号の差信号が0となるように、具 体的にはステップフの5~71のに示されるようは2分 探崇法を用いて、通明電極関電圧を制御し、該透明電極 膜の印加電圧を配線電圧とする手法である。
- 【0120】次に、透明策極線の電圧を0Vに設定する (ステップ711)。さらに、測定位相を定産しなが ら産信号を測定し、差信号波形を求める(ステップ71 2~715)。次いで、電圧波形と差信号波形から、対 原関係を決める比例係数との。C1 を決定する(ステップ 716)。以際、測定を行いたい配線に採針を移動・接 触して差信号を測定し、この差信号と上記決定された比 例係数を用いて電圧値変換部670で直ちに電圧値に変 物1、出かする
- (2) 電源ライン、GNDラインを利用する方法(図6 7参照)

まず、探針をCNDラインに移動し(ステップ73)、接続させて(ステップ732)、差値号を測定する(ステップ733)。次に、探針を電源ラインに移動し(ステップ7334)、接続させて(ステップ735)、差信号を測定する(ステップ736)、次いで、電源電圧値とGND電圧値に対応する差信号検出結果(S1.5)から、対応関係を決める比例係数Cc.Clを決定する(ステップ7376)。

【0121】以降、(1)の方法と同様にして、測定を 行いたい記録に探針を移動・接触して差信号を測定し、 この差信号と上記決定された比例係数を用いて電圧値に 変換し、出力する。

(3) 入力パッドを利用する方法 (図68参照) まず、サンブリングオンロスコープやLSI テスタ等を 用いて、被測定デバイスの信号入力ピンの気圧測定を行 い、電圧波形 (1) を求める (ステップ751)。次 に、上記電圧測定を行ったピンに直接接続されたパッド 上に探針を移動し (ステップ752)、接触させる (ス テップ753)。次いで、測定位相を走査しながら差信 今を測定し、基信号波形 (1) を求める (ステップ7 54)。次に、電圧波形と差信号波形から、対応関係 決める比例係数 CaC を決定する (ステップ75 5)。

[0122] 以降、(1). (2)の方法と同様にして、測定を行いたい配線に探針を移動・接触して差信号 密測定し、この差信号と上部決定された比例係数を用いて電圧値に変換する。次に、パッケージ化されたLS1 のチップ表面を電圧測定の際に支障なく観察するのに好 選集部例について、図69~図73を参照しながら説 明する。

【0123】図1、図5に示したようなプローブ基板上 に電気光学結晶が設置されるタイプのプローブをホルダ で保持して使用すると、例えば図69に示されるよう に、パッケージ(LSIパッケージ800)化されたし S!チップ802の表面を観察する場合に不都合が生じ る。すなわち、チップ802はパッケージ800の表面 よりも奥まった位置(例えば1mm)に配置されている ので、パッケージの奥まっている部分の圏縁部分にホル ダ812の一部(場合によってはプローブ810の一 部)が当たってしまい、そのためにLSIチップ802 の表面にプローブ810の探針の先端を接触させること ができず、観察領域が限定されるといった不都合があ る。図示の例では、Rで示される部分が測定不可能な領 域となる。これに対処するためには、例えば試料表面に 対するブローブの傾きを大きくすることが考えられる が、この場合、プローブの傾斜角度に応じて探針も試料 表面に対して傾くため、ライン・プロファイルの測定時 に、試料表面の配線等の凸部の壁面に探針壁面が接触し てしまい、そのために観察画像が歪み、空間分解能が低 下するといった別の不都合が生じる。

【0124】このような不都合を解消するため、本実施 例では以下の2つの形態を提供している。

(a) 第1の形態(図70~図72参昭)

図70に例示する構成では、先端に微細探針を備えたカ ンチレバー820を支持する第1基板822を電気光学 結晶にし、更にこの結晶上に第2基板830を形成し、 該第2基板を保持することによってプローブ全体を保持 するようにしたことが特徴である。探針を備えたカンチ レバー820は第1基板822の下部に接着されてお り、この電気光学結晶の下部には電圧測定用のレーザ光 P」を反射させるために金(Au) 膵824が接着さ れ、上部には該レーザ光を透過させるために透明導電膜 826が接着されている。第2基板830は、保持を容 易にするために上部へ長く延びた総長の構造、例えば1 mm角の断面で5mm程度の長さを有しており、また、 電圧測定用のレーザ光を透過させるために例えばガラス 等で形成されている。さらに、電気光学結晶 (第1基板 822) 上部の透明導電膜826をグランド (GND) に接地できるように、配線パターン828が第2基桁8 30の側面に沿って形成されている。本実施例では、電 圧測定用のレーザ光P3 とカンチレバー変位測定用のレ ーザ光P:は、プローブに対して垂直方向から照射され る方式である。

【0125] このように本実施例の構成によれば、上部へ長く延びた戦長のブローブ構造であるため、保持の際に位置決めなどが容易になると共に、パッケージ化されたし、S1チップ表面の保証金領域を観察することが可能となる。図71は上記実施例の一変形例を示すもので、配任測定用レーザ光P18をプローブに対して水平方向から照射できるように、第2基板830ヵ上部に光路を実取するための手段、例えばブリズム832やミラー等を配置した例である。この様板例は、前述した低プロファイルのレーザ光学系の実現に等与する。なお、第2基板で 大橋道とすることにより、メプローブをプローブホルグ に指達とすることにより、メプローブをプローブホルダ 節834によって位置精度負く保持することが容易となる。

【0126】図72は他の変形例を示すもので、カンチレバー変位計測用レーザ光PIをカンチレバー820の 長手方向(図71においてY方向)とほぼ底交する方向 (図71においてX方向)から該カンチレバーに照射した場合の例である。

(b) 第2の形態 (図73参照)

図73に例示する構成では、試料840の表面に対して 凸状形態となるようにカンチレバー850の一部分を折 り曲げ、該カンチレバー0一環は、絶縁性のプローブホ ルダ852で保持されるプローブ基板854に固定し、 カンチレバー850の他端に形成された探針856は試 料840の表面にほぼ垂直に当接するように、カンチレバー850、プローブ基板854の底面およびプローブ ホルダ852の産面が試料840の表面に対して大きく 傾斜していることが特徴である。具体的には、折れ曲が かたカンチレバー850の凸方向に探針856を取り付け、側断面が三角形のブローブ基板854年用いてい る。ブローブは全体として、底面を大きく傾斜して配置 されたブローブホルダ852に、探針856が試料84 の表面に重直になるように取り付けられている。な な、858は電象光学結塞を示す。

【0127】このように本案院例の構成によれば、探針856が試料840の表面に無値であるので、空間分解的の劣化が無く、また、試料8400の表面に対してプローブ装置全体の度面角度を大きくしているので、LS1チップの端とパッケージの要まった部分の壁が非常に近接しているという特殊な場合を除き、LS1チップ表面のほぼ全領域を複繁することができる。これは、LS1核金の構度生効率の向上に寄与するものである。

[0128] 図73の実施例では、カンチレバー変位計 期用のレーザ光をカンチレバーの傾いた部分に開始して いるが、カンチレバー水平部に肥料することも可能であ り、レーザ光照射方法がこの例に限定されないことはも ちろんである。また、電気光学結晶の取り付け位置もこ の例に限らないし、レーザ光による電圧測定力式もこの 例に限らない。

切し減らない。 【0129] なお、本実施例のプローブ製作方法として は、カンテレバーを機械的し折り曲げる方法でもよい が、より好通な製作方法として、例えば以下の方法が考 えられる。まず、(100) Si基板に、果力性エッチ ングによりピラミッド状の不を形成する。次の壁画は (111) 面であり、55°の慎きを持つ、次いで、ピ ラミッド状の穴の「側面を切り出し、金属(例えばA い)膜を形成する。これはカンチレバーを順成する。次 いて、カンチレバーにプロープ基板を接着、さらにマ スクを介した金属高着により導電性の微矩探する。次 ないで、プローブホルダに、探針の電圧を電気光学 結晶に印如するための金属版を形成し、この後、Siを エッチングしてカンチレバーを形成する。

[0130] あるいは、以下の方法を用いて製作することも可能である。S: 高板上に金属 (例えばCr) 接き 形成し、パターニングして導電性の微細膜柱を形成する。次いで、カンチレバーにプローブ基板を接着し、さらに電気光学結晶を取り付ける面に金属膜を形成した後、S:8 エッチングし、カンチレバーを搭板する。次いで、カンチレバーの授料上以下の一般が出り込む力の大きした。例えば、1000円を100円である。次いで、カンチレバーの検料上以下の方が大きな原(例えばA、100円である。なが、ありの角度は関係等により制御することができる。なが、反りの角度は関係等により制御することができる。

【0131】次に、試料観察と配線探索を容易に行うの に好適な実施例について、図74~図77を参照しなが ら説明する。一般に、LSIの内部診断、解析において 測定側配を握くするためには、測定したい配轄を短時間 に探し出す必要がある。この場合、LSIチップ表面を 観察できる手段 (例えば光学離微鏡) が用いられるが、 探索の過程において、プロープに設けられたカンチレバ 一の部分が多となり、目的とするしSIチップ表面上の 領域を揮し出すのが困難であるという不能合が生しる。 [0132] この不断を発揮するため、本実施例では 以下の2つの影響を提供する。

(a) 第1の形態(図74, 図75参照)

図7 4 に例示する構成では、LS 1 チップ表面を観察するための光学顕微鏡 8 7 0 を構えると共に、微粒に提射 6 と電気的に接続され、且つ、試験が対象分を必加い さな力により接む(変位する)ことができる導電性のカ ンチレバーの表面に波長フィルタ 5 A を形成したことが 特徴である。

[0 1 3 3] 図 7 5 は光の選長に対するカンチレバーの 反射率の関係を示したもので、同図に示すように、上記 波長フィルタ5 Aは、接測度と1 ま蔵を経算する方と、 が実際機関線8 7 0 の観察光の波長入1 以下の波長を持つ 光光に対しては透過させ、変位計測用レーザ光の波長人 では何の波長を持つ光に対しては反射さる特性を有している。後って、波長フィルタ付カンテレバー5 A を通 して、顕微鏡8 7 0 でL S I チップ表面を短照できると に、変位計測ローザ光P I P によりカンテレバー 5 A 0 変位も計劃できる。なお、光学顕微鏡8 7 0 の 下 側に挿入した波長フィルタ 8 7 2 は、波長力、以下のの 微鏡観察光を生成するかの必長カイルタであるが、上 連したようにカンテレバー5 A 自身がフィルタの機能を 者しているので、この波長フィルタ 8 7 2 につしては必 ずししむ配置するの最はない。

[0135] 従来のAFMのように、カンチレバーの上 値(ほぼ最直方向)から変位計測用のレーザ光がカンチレバー せると、図ファに示すように、レーザ光がカンチレバー によって発ど反射されず、透光してしまうため、変位を 計測することが困難である。そのため、変位計測用レー ザ光PI・PI・のカンチレバー・5Bへの入射角を大きく

(例えば60度程度に)する必要がある。特にS偏光の みのレーザ光を入射させると、反射率が高いので有効で ある。なお、カンチレバーSBの膜の構成方法、材料を 変えることによって、例えば40度の入射角で必要な反 射率を得ることも可能である。また、カンチレバー5B の長手方向に変位計測用レーザ光の入射角を大きくする と、プローブ基板とや電気光学結晶 が変位計制ビルム 助射性とならため、固示のように、変位計測 IILレーザ光 P1、P2 はカンテレバー5 Bの長手方向とほぼ垂直な方 向から入射させる構成とする。この構能により、プロー プ上方で光学器微鏡8701件動脈離の小さい対物レン ズを設置し易くなる。

【0 1 8 6 ] このように本実施例の構成によれば、LS Iの内部診断、解析において、カンチレバーを通してLS Iチップ表面を光学類師談で報解可能となり、目的とするLS Iチップ表面の領域を探し出すことが容易にあって。目的の短線を容易に乗り出すことが容易には実在性の機制探針を利用して電気光学結晶に配線電圧に導発性の機制探針を利用して電気光学結晶に配線電圧部線へ探針を押し付けて電気の導通を得るようにしている。そのため、測定を模り返すと探針が風耗や変形といる。そのため、測定を模り返すと探針が風耗や変形といる。そのため、測定を検り返すとと接針の単移というに対しませない。状態が高に対象が重要した場合には探針を交換することが望ました。しかしない。何時述のような状態になったと数望ましい。しかしないの、何時がとような状態になったと数望ましい。しかしないの、何時がとような状態になったと数望ました。

[0137] そこで本実施例では、探針の交換が必要で あるが否かを判断する手段を備えることにより、上記の 不都合を解消している。この場合、以下の2つの形態が 推奨される。

(a) 契針— 試料間に作用する版字間 加力対する微動機 構に加える制御電圧のグラフ (以下、カォーメ・カーブ [図789年]と称する)を利用する。原子間力は、接 針一試料間の距離に敏能に応答し、例えば距離が10 n 和程度になるを31分類域にない。更に探針を提合させて 試料表面に接触させると斥力が動く。探針が超耗すれ ば、初期状態のフォース・カープにオフセットが生じ る、従って、このオフセット要を検知することで認針

磨耗を判断することができる。 【 O 1 3 8 】 (b) 探針の磨耗が生じると、フォース・ カーブにオフセットが生じるため、AFMで得られる画

像にも全体的にオフセットが生じる。従って、この画像 全体の平均オフセット量を算出することで探針の瞭耗を 判断することができる。

以下、上記(a), (b)の形態に対応した具体例について説明する。図79は、(a)の形態に基づいた動作シーケンスを示している。

【〇 139】まず、ステップ901で被検LSI(デバイス)をセットした後、次のステップ902で顕発を判断するためにフォース・カーブを取得する地点を決定する。この地点は、デバイス内の任意の地点で構わないが、 評析の先端部分よりも十分大きな領域とし、例えば・テップ内のバッド程度の大きさき持つ領域上であることが望ましく、また、実際に駆狂を測定する地点とは異な

る場所にする。次のステップ903では、決定した取得 地点の座標を保存(記憶)する。この座標に関するデー 夕は、組動機構のX、Y、Z座標に関するデータと、微 数機構に加えられるX、Y、Zの制御電圧のデータとを 会ま。

【0140】次いで、ステップ904では近時のAFM 画像を散得し、それを座標に対応させて保存しておく。次に、ステップ905でフォース・カープを取得し、このデータを保存しておく、次のステップ906で統長し、51の一連の電圧調定を行った後、ステップ907で、保存した建様(つまりフォース・カープ取得地色)までプローブを移動させる。しかしこの時、掲動ステージのバックラッシュや構成に存るして必ずしも元の地点へ後無しているとは限るない (図900を制)

【0141】そこで、次のステップ908でAFM画像を散得し、さらにステップ909では、上記保存してあるデータ(AFM関係データ)と比較し、さらに次のステップ910で、この比較に基づいて誘塞(すなわち位置すれ)を第出し、それによって正確に元の地点へ復興させることができる。元の始島に展ったところで、再度、フォース・カーブを支持で12で、上記保存してあるフォース・カーブを上数すると、採計の募耗量に担当する分だけフォース・カーブを上数すると、採計の募耗量に担当する分だけフォース・カーブを上数すると、採計の募耗量に担当する分だけフォース・カーブを上数すると、採計の募耗量に相当する分だけフォース・カーブがオフセットする(図81参照)、「同142】オフセット重の測定は、図91に示すように斥力機能にしきい種の激光を表す。たま、オラッチ最か当然の際に

に戻り機嫌にしきい値を設定し、この値の時の時間電圧 の差で軽出する。なお、オフセット量の影定の際には、 被動機構に使用する圧電素子のドリフトによって起こる オフセットと区別できるように、移動量が小さく呈つ空 みゲージ等を用いてヒステリシスを無くした圧電素子を 用いて、ドリフト量を非常に小さくしておく必要があ る。

【0143】また、上記(b)の形型に基づく果体列として、AFM政得回像のオフセット景を測定する方法もある。この場合、数件シーケンスは上記実施列の場合とほぼ同じであるが、フォース・カーブの代わりに取得回像を用いている点が異なっている。保存したデータと使用後のデータは、フォース・カーブを利用した場合と関係、現時の庭転分だけオフセットする、従って、回像全体の平均オフセット量を第出することにより、源耗分を決定することができる。

【0144】この酵料量の測定は、被検しSI(デバイス)を交換するたびに必ず測定し、保存しておく。また、同一デバイスであっても、電圧測定回数が多数である場合には、測定回数に応じて随料量の測定を行う。この場合、測定し、足利料型のデモを加工して配料量を必要を加工して配料を表すとし、この値が所定の許容解料量を越えた時に、提針の寿命がきたこと(つまり原料の交換時期)を指示する信号を発生するようにしてもよい。

【0145】このように本実施例の構成によれば、探針 の寿命を判定することができ、プローブ交換の必要性の 有無を知ることが可能となる。

#### [0146]

(条則の効果) 以上説明したように本発明によれば、空 間分解能と時間分解能を共に高めた電圧測定を実現する ことができる。また、微細配機への電気的な資格を増大 させることなく、該機能配替への電気的な接触を十分な ものにし、安定したブローゼングを行うことができる。 これは毎年減空の発度向上に大いに参与する。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明のプローブ装置の一実施例の構成を示す 鉛神図である。
- 【図2】図1の装置を含む全体システム構成を示す図である。
- 【図3】サンプリング光学系の偏光状態の一例を示す図である。
- である。 【図4】サンプリング光学系の偏光状態の他の例を示す 図である。
- 【図5】本発明のプローブ装置の他の実施例の構成を示す糾視図である。
- [図6] 図2の装置による電圧測定のための処理を表す フローチャートである。
- 【図7】図1のプローブ装置の第1の変形例を示す図で
- 【図8】図1のプローブ装置の第2の変形例を示す図で + 7
- 【図9】図8のプローブ装置の構成を示す斜視図であ
- 。 【図10】図1のプローブ装置の第3の変形例を示す図
- 【図11】図10のブローブ装置の構成を示す斜視図である
- 【図12】本発明のLS!検査装置の一実施例の構成を 示す斜視図である。
- 【図13】図12の装置によるボンディング・ワイヤ近 傍の記線へのプロービングの様子を示す図である。
- 【図14】図13に示すプロービングを可能にする一構 成例を示す図である。 【図15】図13に示すプロービングを可能にする他の
- 構成例を示す図である。 【図16】架台を含めたLSI検査装置の全体構成を示
- 【図16】架台を含めたLSI検査装置の全体構成を示す斜視図である。
- [図17]回転による重心移動に伴う除振台の傾斜の様子を示す図である。 「図18]除振台に対する被検LS1の相対位置関係を
- 固定化するための第1の構成例を示す図である。 【図19】除振台に対する被検LSIの相対位置関係を
- 固定化するための第2の構成例を示す図である。
- 【図20】除振台に対する被検LSIの相対位置関係を

- 固定化するための第3の構成例を示す図である。
- 【図21】除振台に対する被検LSIの相対位置関係を 固定化するための第4の構成例を示す図である。
- 【図22】光学顕微鏡とプローブの干渉防止のための一 構成例を示す図である。
- 【図23】光学顕微鏡とプローブの干渉防止のための他 の構成例を示す図である。
- 【図24】図12の実施例におけるプローブ走査系の構成を通常のAFM走査系と対比させて概略的に示した図である。
- 【図25】プローブ走査系の重量を軽減するためのステ ージの配置例を示す図である。
- 【図26】軽量化と小型化に適したAFMステージの実 装例を示す斜視図である。
- 【図27】図26のAFMステージの先端部の構造を示す斜視図である。
- 【図28】図26のAFMステージをプローブヘッド用 ステージと組み合わせた一構成例を示す糾視図である。
- 【図29】図28のA-A'線に沿った機略的な断面図 である。
- 【図30】小型化に適した探針変位検出手段の構成例を 示す図である。
- 【図31】軽量化と小型化に適したAFM光学系の構成 例を示す平面図である。
- 【図32】プローブの着脱機構の一例を示す図である。 【図33】プローブの着脱機構の他の例を示す図であ
- 【図34】スペアプローブの保持機構を示す図である。
- 【図35】電圧測定箇所の位置決めの容易化に適したL S1検査装置の構成を示すブロック図である。 【図36】パターンマッチングによるアライメント補正
- を可能にしたLSI検査装置の構成を示すブロック図である。
- 【図37】図36の装置によるアライメント補正のための処理を表すフローチャートである。
- 【図38】図36の装置によるプローブ接触圧力決定の ための処理を表すフローチャートである。
- にのの処理を扱うプローデャートである。 【図39】本発明のLS1検査装置の具体的な配置・構造の一例を一部断面的に示した図である。
- 【図40】本発明のLSI検査装置の具体的な配置・構造の他の例を一部断面的に示した図である。
- 【図41】本発明のLS1検査装置の具体的な配置・構造のさらに他の例を一部断面的に示した図である。
- 【図42】微動ステージとその搭載物の構成を概略的に 示した斜視図である。
- 【図43】図42の微動ステージの動作を説明するため の図である。
- 【図44】回転ステージの必要性を説明するための図で ある。
- 【図45】光学顕微鏡とAFMプローブを選択的に使用

する場合の構成図である。

【図46】図42のP-P' 線およびQ-Q'線に沿った掘跡的な断面図である。

[図47] 図42におけるレーザ光の光路を詳細に示した図である。

[図48] 低プロファイルのレーザ光学系を実現するレーザ光の光路の他の実施例を示す図である。

【図49】低ブロファイルのレーザ光学系を実現するレーザ光の光路のさらに他の実施例を示す図である。

一ザ光の光路のさらに他の実施例を示す図である。【図50】本発明のLS1検査装置の他の実施例におけ

るプローブ装置の構成を示す図である。 [図51]図50の装置による検出信号と電圧の対応関係の取得方法を説明するための図である。

【図52】図50の装置による回路特性の測定方法を説明するための図である。

関するための国である。 【図53】図50の装置による探針高さの制御方法を説

明するための図である。 【図54】試料の損傷防止に適したプローブ制御方法の

概念を示す図である。 【図55】探針高さとカンチレバーの撓み量の関係を示す図である。

「図56】図54のプローブ制御方法を実現する一実施

例の構成を示す図である。 【図57】図54のプローブ制御方法を実現する他の実 協例の構成を示す図である。

【図58】図57の構成における各部の動作タイミング 図である。

[図59] 配線位置探索を実現する手段の一例を説明するための図である。

[図60] 配線位置探索を実現する手段の他の例を説明 するための図である。

するための図である。 【図61】配線位置探索を実現する手段のさらに他の例

を説明するための図である。 【図62】配線と探針の間の電気的な接続を保証する手

段の一例を説明するための図である。 【図63】配線と探針の間の電気的な接続を保証する手 段の他の例を説明するための図である。

[図64] 配線位置探索と電気的接続の保証に基づいた 電圧測定の処理を表すフローチャートである。

【図 6 5 】電気光学効果を利用した電圧測定の高速化に 適したLS I 検査装置の要部の構成を示すブロック図で

のる。 【図66】図65の変換係数決定部が行う処理の一例を 表すフローチャートである。 【図67】図65の変換係数決定部が行う処理の他の例 を表すフローチャートである。

【図68】図65の変換係数決定部が行う処理のさらに 他の例を表すフローチャートである。

【図69】従来形のプローブ装置の問題点を説明するための図である。

【図70】図69の問題点を解決したプローブ装置の一 構成例を示す図である。

【図71】図70のブローブ装置の一変形例を示す図で

【図72】図70のプローブ装置の他の変形例を示す図 である。

[図73] 図69の問題点を解決したプローブ装置の他 の構成例を示す図である。

の構成例を示す因とのる。 【図74】試料観察および配線探索の容易化に適したプロープ装置の一構成例を示す図である。

[図75] 図74のカンチレバーの反射率と波長の関係 を示す図である。

を示す図である。 【図76】試料観察および配線探索の容易化に適したプローブ装置の他の構成例を示す図である。

[図77] 図76のカンチレバーの反射率とレーザ光入 射角の関係を示す図である。

【図78】フォース・カーブの説明図である。

【図79】探針の交換時期を決定するのに好適なLS1 検査装置の動作フローチャートである。

【図80】元の地点へプローブを移動させた時の位置ずれの様子を示す図である。

【図81】探針の磨耗量を決定するためのフォース・カ

一ブの説明図である。【符号の説明】

1…電気光学結晶 (所定の結晶体)

2…プローブ基板(移動体)

3…汤明雷極

4…電極 (接続手段)

5…カンチレバー

6…微細な探針 7…配線(接続手段)

9…測定対象の微細配線(試料)

12…試料(半導体集積回路チップ)

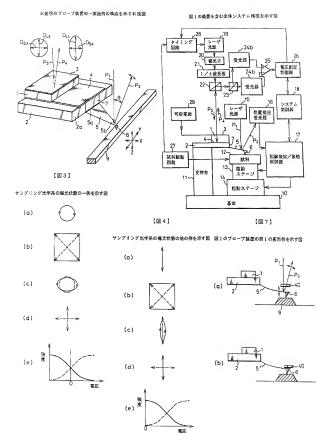
17…位置検出受光器(変位検出手段)

106,460,870…光学顕微鏡(モニタ手段)

112…第1のステージ

1 1 6 … 開口部

[図1]



[28]

本発明のプローブ装置の他の実施例の構成を示す斜視図

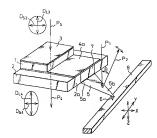
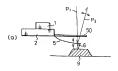
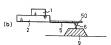


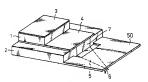
図1のプローブ装置の第2の変形例を示す图





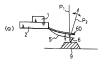
[图9]

図8のプロープ装置の構成を示す斜視図

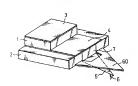


[図10]

### 図1のプローブ装置の第3の変形例を示す図



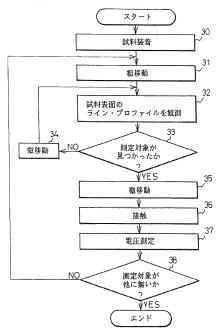
【図 1 1】 図10のブローブ装置の構成を示す終機図



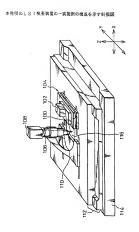
(b) 2 5 66

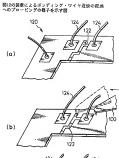
【図6】

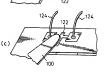
### 図2の装置による電圧測定のための処理を表すフローチャート



[図12]



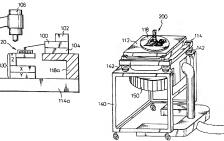




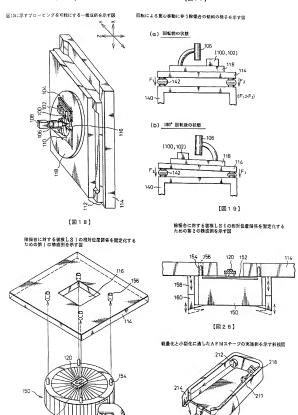
製台を含めたLSI検査装置の全体構成を示す斜視図

[215]

図13に示すプロービングを可能にする他の様娘側を示す図



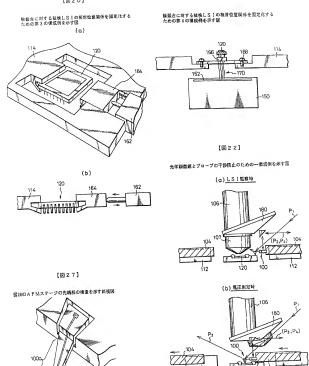
[図14] [図17]



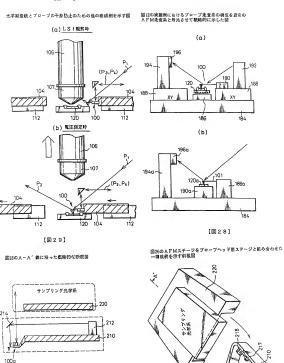
100a

216



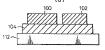


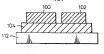
[図23] [図24]

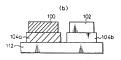


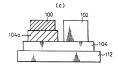


# ブローブ走査系の重量を軽減するためのステージの配置例を示す図 (a)

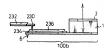


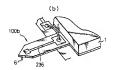






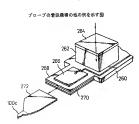
小型化に適した探針変位検出手段の構成例を示す図 (a)







[図33]

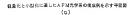


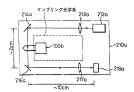
[図34]



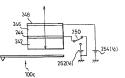


[図31] [図32]

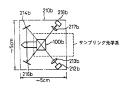




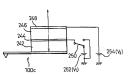




(b)



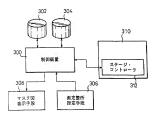
(b) 保持铁縣

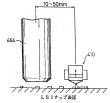


[35]

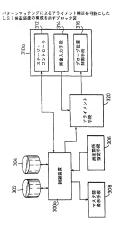
[245]

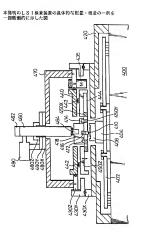
電圧制定箇所の位置決めの容易化に適したLSI検査装置 の構成を示すプロック図 光学顕築鏡とAFMプローブを選択的に使用する場合の構成図



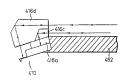


[図36] [図39]





【図 4 9】 低ブロファイルのレーザ光学系を実現するレーザ光の 光路のさらに他の実施例を示す図



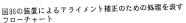
末現明のLS I 検査装置の他の突然例におけるプローブ装置の 構成を示す詞 510 500 500 500

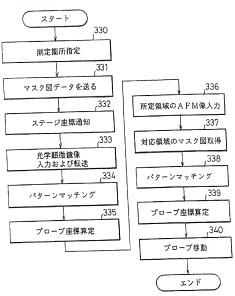
520

506

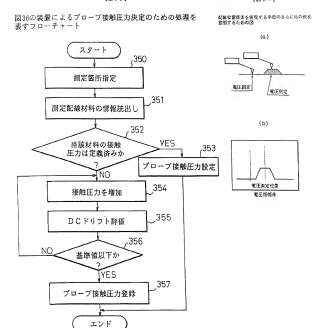
[図50]

522



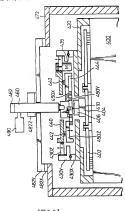


[図38]



[図40] [図41]

### 本発明のLSI検査装置の具体的な配置・構造の他の例を 一部断面的に示した図



[図52]

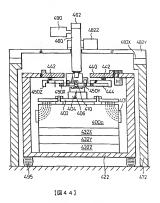
図50の装置による回路特性の測定方法を説明するための図 (α)



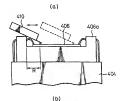
程 定電 正

(b)

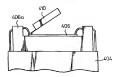
本発明のLSI検査装備の具体的な配置・構造のさらに他の 例を一部断面的に示した図



回転ステージの必要性を説明するための図

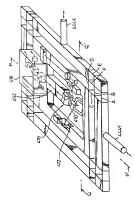


ステージ回転後の状態



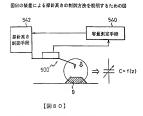
[242]

### ※励ステージとその搭載物の構成を概略的に示した料拠図



[図53]

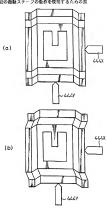
#### -- -



元の地点へプローブを移動させた時の位**置ずれの** 様子を示す図

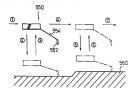


### 図42の微動ステージの動作を説明するための図



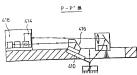
[図54]

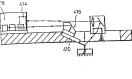
### 試料の損傷防止に適したプロープ制御方法の抵急を示す図

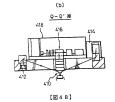


[図47] [図46]

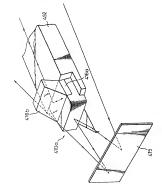
### 図42のP-P 線およびQ-Q 線に沿った概略的な新面図 (a)



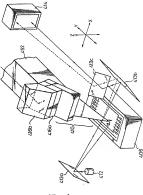




低ブロファイルのレーザ光学系を実現するレーザ光の 光路の他の実結例を示す図

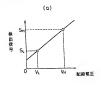


### 図42におけるレーザ光の光路を詳細に示した図



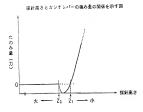
[251]

# 図50の装置による検出信号と電圧の対応関係の取得方法を 説明するための図





[図55] [図56]



[图57]

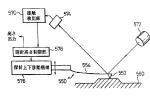
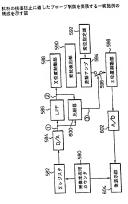
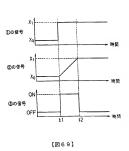
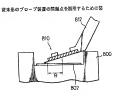


図54のプローブ制御方法を実現する一実施例の構成を示す図

【図58】 図57の構成における各部の動作タイミング図









## 配線位置探索を実現する手段の一例を説明するための図



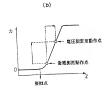




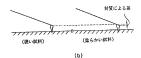
[図62]

# 配線と探針の間の電気的な接続を保証する手段の 一例を説明するための器





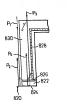
配線位置探索を実現する手段の他の例を説明するための図 (a)



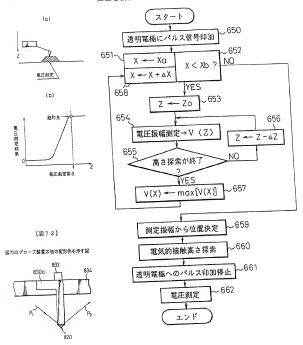




【図70】 図69の問題点を解決したブローブ装備の一株成例を示す図

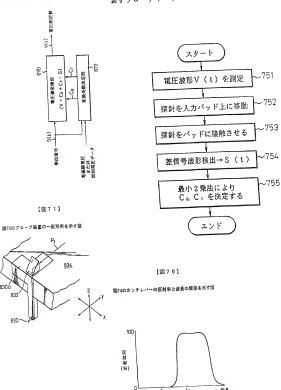


gual citriomo 電気的に複数を毎座する手段の 他の何を説明するための個 処理を表すフローチャート



[図68] [図65]

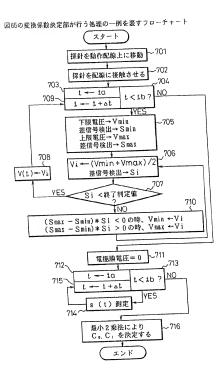
図65の変換係数決定部が行う処理のたらに他の例を 電気光学効果を利用した電圧測定の高速化に直したLSI 検査装置の要認の構成を示すプロック図 表すフローチャート



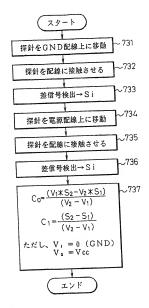
832

λz

一- 故長

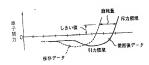


## 図65の変換係数決定部が行う処理の他の例を表すフローチャート



[図81]

## 探針の扇耗量を決定するためのフォース・カーブの説明図

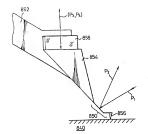


[図73]

図69の問題点を解決したプローブ装置の他の構成例を示す図

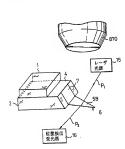


試料観察および配線探索の容易化に適したブローブ装置の 一構成例を示す図



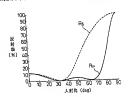
[図76]

試料観察および配線探索の容易化に適したプローブ装置の 他の構成例を示す図



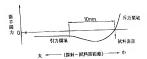
[図77]

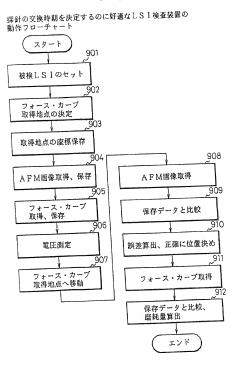
図76のカンチレバーの反射率とレーザ光入射角の関係を示す図



[278]

フォース・カーブの説明図





フロントページの続き

(72)発明者 伊藤 昭夫 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 (72) 発明者 尾崎 一幸 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番粒 富士通株式会社内 (72) 発明者 若菜 伸一 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 (72) 発明者 後藤 善朗 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内